

Architektury počítačů a paralelních systémů

Monolity

- 1) Periférie monolitických počítačů - vybrat si a popsat.
- 2) Vysvětlete PWM a kde se používá. Obrázek dobrovolný.
- 3) A/D a D/A převodníky a k čemu se používá. Nákres dobrovolný.
- 4) I2C - co, jak, kde, naskreslit.
- 5) Popiš základní konstrukci a vlastnosti mikroprocesoru.
- 6) Popiš mikropočítač, se kterým ses seznámil. Nákres.

Disky

- 7) Fyzikální popis HDD čtení, zápis a nákres. Vysvětlit podélný a kolmý zápis.
- 8) Popište a nakreslete stavbu disku. Nechtěl zápis.
- 9) Čtení CD - princip a obrázek.

Zobrazovací jednotky

- 10) Popište a nakreslete technologii LCD - výhody, nevýhody, rozdíl mezi pasivním a aktivním.
- 11) Popište a nakreslete technologii OLED - výhody, nevýhody.
- 12) Popsat E-ink - jaké má barevné rozmezí, výhody a nevýhody.
- 13) Vybrat která zobrazovací jednotka je podle tebe technicky nejzajímavější a proč (OLED, LCD, E-ink).

RISC

- 14) Popište na RISC procesoru zřetězené zpracování instrukcí, jaké má chyby a jak se řeší.
- 15) Popište na RISC procesoru zřetězené zpracování instrukcí a jak nám pomůže predikce skoku.
- 16) Jaké problémy a hazardy mohou nastat u RISC.
- 17) Popiš a nakresli schéma RISC procesoru, se kterým ses seznámil.

CISC

- 18) Popište a nakreslete jakéhokoli nástupce Intel Pentium Pro, se kterým jsme se seznámili.

Paměti

- 19) Rozdelení polovodičových pamětí a jejich popis (klíčová slova a zkratky nestačí).
- 20) Jak funguje DRAM, nakresli. Napiš stručně historii.
- 21) Hierarchie paměti, popsat a zakreslit.

Architektura počítačů

- 22) Popiš základní konstrukci a vlastnosti počítače.
- 23) Jak funguje počítač a jak se vykonávají skokové instrukce.
- 24) Popište a nakreslete harvardskou architekturu, popište rozdíly, výhody a nevýhody oproti von Neumann. Na obrázku vyznačte části, které mají a nemají společné. Která architektura je podle vás lepší a proč?
- 25) Popište a nakreslete architekturu dle von Neumann. Napište jeho vlastnosti, výhody a nevýhody.

Komunikace

- 26) Komunikace se semafory a bez semaforů (indikátoru). Nakresli aspoň jedním směrem.

- 27) Přenos dat použitím V/V brány s bufferem. Nakreslit obrázek komunikace jedním směrem a jak se liší komunikace druhým směrem. V jakých periferiích se používá.
- 28) Popiš DMA blok a nakresli schéma DMA řadič v architektuře dle von Neumanna.

Assembly x86

- 29) Jak adresujeme na úrovni strojového kódu - příklad.
- 30) Podmíněné a nepodmíněné skoky v strojovém kódu.
- 31) Jak řešíme v Assembly x86 podmínky - co jím musí předcházet. Jaký je vztah mezi tím, co je předchází, a tou podminkou. Kde a proč záleží na datových typech.

CUDA

- 32) Princip programování CUDA - jak, kde, kdy se přesouvají data při výpočtu.
- 33) Jaké je C/C++ rozšíření CUDA a jak to využije programátor. Jak si programátor organizuje výpočet. K čemu je mřížka. Nákres dobrovolný.
- 34) Čemu by se měl programátor vyhnout a jak CUDA funguje.

Paralelní systémy

- 33) Vysvětlit Amdahlův zákon a jak bychom se podle něj rozhodovali.
- 34) Charakterizujte komunikační modely paralelních systémů.
- 35) Charakterizujte Flynnovu taxonomii paralelních systémů.

Monolity

Otázky:

- 1) Popiš základní konstrukci a vlastnosti mikroprocesoru.
- 2) Periférie monolitických počítačů - vybrat si a popsat.
- 3) Vysvětlete PWM a kde se používá. Obrázek dobrovolný.
- 4) A/D a D/A převodníky a k čemu se používá. Nákres dobrovolný.
- 5) I2C - co, jak, kde, naskreslit.
- 6) Popiš mikropočítač, se kterým ses seznámil. Nákres.

1. Popiš základní konstrukci a vlastnosti mikroprocesoru (monolitu).

- mikroprocesory mohou být vyráběny pro řešení velmi specifických úloh, proto nelze jejich konstrukce a vlastnosti zcela zgeneralizovat - můžeme očekávat velké rozdíly mezi jednotlivými mikroprocesory
- převážně se používá harvardská koncepce:
 - oddělená paměť pro program a data
 - možnost použít jiné technologie (ROM, RWM) a nejménší adresovatelnou jednotku (12, 16, 32)
- procesory jsou obvykle RISC:
 - kvůli jednoduchosti, menší spotřebě energie a menší velikosti
- typy paměti mikroprocesorů / monolitických počítačů:
 - pro data se používá *RWM-SRAM* (*Read-Write Static Random-Access Memory*)
 - statické - jejich elementární paměťové buňky jsou realizovány klopnými obvody
 - pro program se používají *ROM* paměti:
 - nejčastěji *EPROM*, *EEPROM* a *Flash* paměti + také *PROM* (*OTP - One-Time Programmable*)
 - některé mikroprocesory jsou označeny jako „*ROM-less*“
 - nemají osazenou paměť pro program přímo na čipu (*On-Chip*)
 - paměť pro program se připojuje k monolitu jako externí paměť
 - např. Flash stick zapojený do *QSPI* portu na *RP2040*
 - paměť je organizována na:
 - pracovní registry - obvykle jeden, dva
 - ukládají aktuálně vypracovaná data
 - jsou nejčastějšími operandy strojových instrukcí
 - „*scratch-pad*“ registry
 - pro ukládání nejčastěji používaných dat
 - část strojových instrukcí pracuje přímo s těmito registry
 - paměť dat *RWM*
 - pro ukládání rozsáhlějších a méně používaných dat
 - instrukční sada nedovoluje krom přesunových instrukcí s touto pamětí pracovat přímo
 - musí se neprve přesunout do pracovních registrů
 - počítač obsahuje také speciální registry
 - instrukční ukazatel (*Instruction Pointer*) - ukazuje na instrukci v paměti, která se bude vykonávat
 - instrukční registr - ukládá vykonávanou instrukci
 - zásobník s návratovými adresami
 - buď je v paměti na vyhrazeném místě nebo jako samostatná paměť typu *LIFO*
 - aby se vědělo kde je vrchol zásobníku je třeba mít *ukazatel na vrchol zásobníku* (jako registr)
 - zdroje synchronizace mohou být interní a externí:
 - integrován přímo na čipu - není dobrá stabilita (rozdílná tepota způsobí značné odchylky)

- hodí se tam, kde není potřebna vazba na reálný čas
- ▶ externí generátory - často se používají:
 - krystal (křemenný výbrus) - dobrá stabilita, dražší
 - keramický rezonátor - dobrá stabilita, dražší
 - RC oscilátory - může být nepřesný, levný
- počáteční stav *RESET*
 - ▶ monolit je sekvenční obvod závislý nejen na instrukcích ale i na stavech a signálech
 - ▶ aby počítač spolehlivě spustil program, musí být definován přesný počáteční stav (stav *RESET*)
 - ▶ proto jsou implementovány inicializační obvody, které počítač do tohoto stavu dostanou
- ochrana proti rušení / nestabilitě / zničení obvodů:
 - ▶ mechanické vlivy - náhodné rázy, vibrace - musí být *galvanicky* oddělen od okolí
 - ▶ program může vlivem okolí „*zabloudit*“ - tento problém řeší obvod *WATCHDOG*
 - je to časovač, který je neustále inkrementován nebo dekrementován při běhu počítače
 - přetečení nebo podtečení tohoto časovače způsobí *RESET*
 - program tedy musí průběžně tento časovač vynulovávat
 - ▶ hlídání rozsahu napětí, ve kterém počítač pracuje:
 - např. počítač funguje jen ve stanoveném rozmezí 3-6V
 - dojde-li k tomu, že napětí napájení stoupne nad nebo klesne pod toto rozmezí → *RESET*
- má integrovaný přerušovací podsystém (*Interrupt Subsystem*)
 - ▶ povoluje a zakazuje *interrupts* - požadavky od periferií pro procesor, aby něco bylo vykonáno
 - ▶ definuje způsob obsluhy *interruptů*
 - ▶ zjišťuje zdroj a prioritu *interruptů*
- periférie: (*viz další otázka more*)
 - ▶ vstupně-výstupní brány (*I/O gates*)
 - ▶ sériové rozhraní (*SPI - Serial Peripheral Interface*)
 - ▶ čítače a časovače (*Counter & Timer*)
 - čítač vnějších událostí = inkrementuje se vnějším signálem
 - časovač = registr, který je inkrementován hodinovým signálem
 - ▶ A/D (*Analog to Digital*) a D/A (*Digital to Analogue*) převodníky (*ADC & DAC*)

2. Periférie monolitických počítačů - vybrat si a popsat.

Vstupní a výstupní brány (*I/O gates*)

- nejčastější paralelní brána - port
- lze nastavit jednotlivě vstupní a výstupní piny (vodiče)
- obvykle 8 pinů - lze pracovat jako jednot. bity nebo celky
- umožňují komunikaci po sériové lince s vnějšími zařízeními

Seriové rozhraní

- pro přenášení dat mezi periferními zařízeními a procesorem
- stačí minimální počet vodičů
- nízka přenosová rychlosť
- delší časový interval mezi přenášenými daty - třeba data zakódovat a dekódovat (např. checkword u I2C)
- základní klasifikace komunikace (standardy):
 - ▶ na větší vzdálenosti - RS232 nebo RS485
 - ▶ uvnitř el. zařízení - I2C (Inter Integrated Circuit)

Čítače a časovače

- čítač - registr, čítá vnější události (je inkrementován vnějším signálu)
- časovač - je inkrementován internímy hodinamy

A/D převodníky

- fyzikal. veličiny vstupují do MCU v analog. formě (spojitě)
- analog. signál - napětí (U - Voltage), proud (I - Current), odpor (R - Resistance)
- převede do digital. formy
- základní typy:
 - ▶ komparační A/D převodník
 - ▶ A/D převodník s pomocí D/A převodem
 - ▶ integrační A/D převodník
 - ▶ převodník s RC článkem

D/A převodníky

- převede z digital. formy do analog. formy
- typy:
 - ▶ PWM - Pulse Width Modulation
 - ▶ paralelní převodník

RTC - real time clock

- hodiny reálného času

Speciální periférie

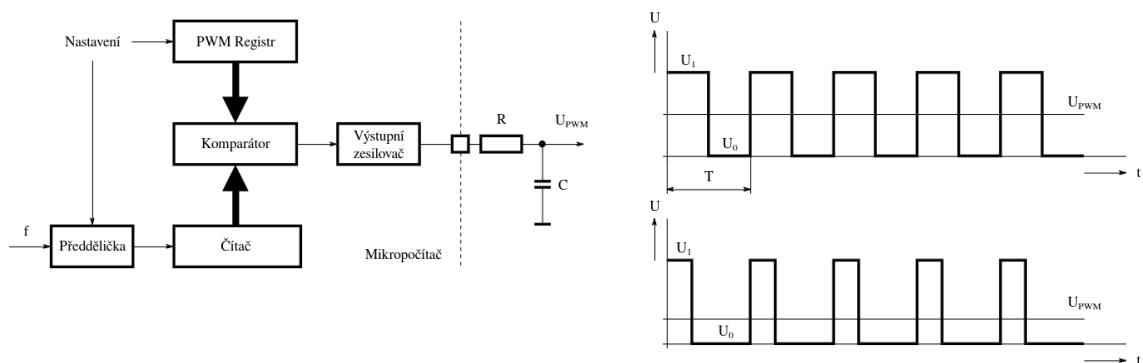
- řízení dobíjení baterií
- dvoutonový multifrekvenční generátor a přijímač
- TV přijímač
- IR vysílač a přijímač
- řadiče LCD nebo LED

3. Vysvětlete PWM a kde se používá. Obrázek dobrovolný.

- realizován buď programovou implementací nebo dedikovaným obvodem
- číslicový signál na výstupu MCU má obvykle 2 konstantní napěťové úrovně
 - U_0 pro logickou 0 a U_1 pro logickou 1
- poměrem času, kdy je výstup na log. 1 a log. 0, můžeme modulovat z dig. signálu signál analogový
 - bude roven střední hodnotě napětí za dobu jedné dané periody
 - čas T_0 - U je na úrovni U_0
 - čas T_1 - U je na úrovni U_1
 - perioda - $T = T_0 + T_1$
- střední hodnota napětí, U_{PWM} , je vypočítána:

$$U_{\text{PWM}} = U_0 + (U_1 - U_0) * \frac{T_1}{T_0 + T_1}$$

- výstup se zesílí výsupním zesilovačem
- pro převod PWM pulsu na analog. veličinu se používá RC článek
 - časová konstanta RC musí být výrazně větší než T (toto způsobuje zpomalení)
- rozlišení výstup. signálu zavисí na počtu bitů komparovaných registrů (*PWM Registr* a *Čítač*)
- využití: kontrola jasu LED diod, síly fénů, větráku, LCD pixelu
- princip u LED/LCD diod: „Lidské oko nevnímá rychlé blikání jako blikání, ale jako jas.“

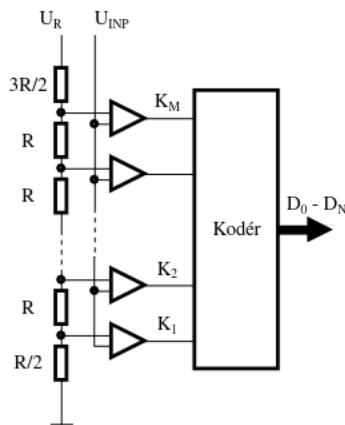


Obrázek 1: Schéma PWM obvodu a přepínání napětí v čase

4. A/D a D/A převodníky a k čemu se používají. Nákres dobrovolný.

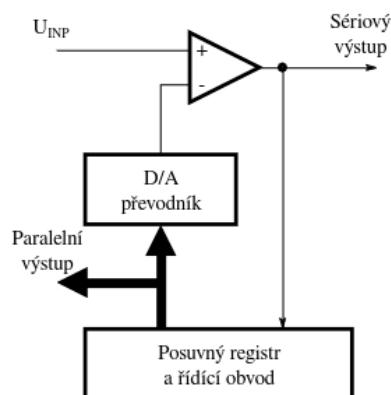
A/D typy:

- **A/D komparační** - srovnání měřené analog. veličiny s referenčními hodnotami napětí a to v určitém poměru ($1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64 : 128 : 256$) – odporová dělička
 - je to paralelní převodník
 - U_{INP} se chytne k nějakému komparátoru stejného nebo podobného napětí
 - vybraný komparátor bude mít na výstupu 1 a ostatní 0
 - kóder převede tento signál do binárního formátu
 - velmi rychlé - více komparátoru roste přesnost



Obrázek 2: Komparační A/D převodník - odporová dělička

- **A/D převodník s D/A převodem** - jeden komparátor, mění se referenční hodnota
 - podle způsobu řízení ref. hodnoty, dělíme na sledovací a approximační
 - sledovací:
 - najde měřenou hodnotu postupnou inkrementací a dekrementací ref. hodnoty o jeden krok
 - je pomalý - vhodný pro měření pomalu měnících se veličin - teplota, vlhkost
 - approximační:
 - ref. hodnota je na počátku ve středě mezi minimem a maximem měřitelného rozsahu napětí
 - podle výsledku komparátoru měřené hodnoty s ref. hodnotou se vždy posune ref. hodnotu nahoru nebo dolů o polovinu zbytku intervalu
 - složitost algoritmu je $O(\log_2 n)$, kde n je počet měřitelných hodnot – jde o binární vyhledávání



Obrázek 3: A/D převodník s D/A převodem

- integrační A/D převodník:

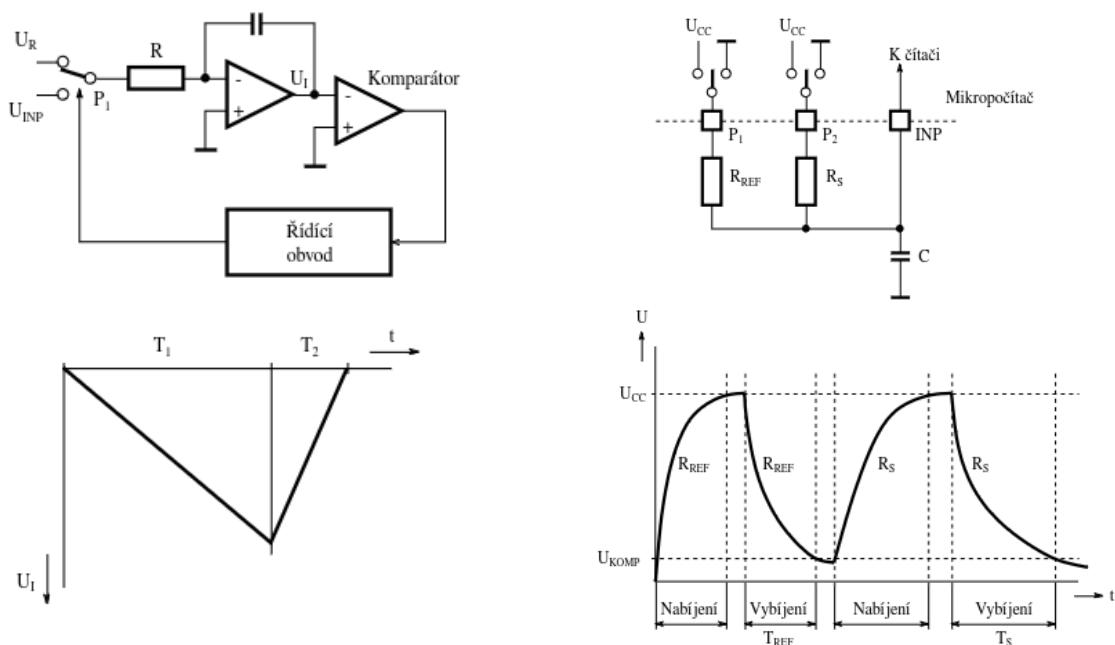
- integrátor integruje vstupní napětí U_{INP} po pevně stanovenou dobu T_1 do U_1
- po skončení T_1
 - se přepne vstup integrátoru P_1
 - integruje se dle ref. napětí U_R opačné polarity k U_{INP}
- nyní se po dobu T_2 integruje U_R dokud U_1 neklesne na 0V
- doba T_2 je závislá na U_1 na konci T_1 - z ní lze získat hodnotu měřeného napětí:

$$U_{\text{INP}} = - \left(\frac{T_2}{T_1} \cdot U_R \right)$$

- A/D převodník s RC článkem:

- na vstupu měří odpor R_{INP} ne napětí - např. tenzometr
- princip:
 - necháme nabíjet kondenzátor přes ref. odpor R_{REF} dokud U_C v kondenzátoru nedosáhne U_{CC}
 - teď necháme konden. C vybíjet
 - přes stejný odpor dokud U v konden. neklesne na hodnotu U_{KOMP}
 - přičemž měříme čas vybíjení T_{REF}
 - to samé uděláme s měřeným odporem R_{INP} - získáme tím čas vybíjení T_{INP} (na obrázku je T_s)
 - hodnotu vstupního napětí, R_{INP} , získáme vztahem:

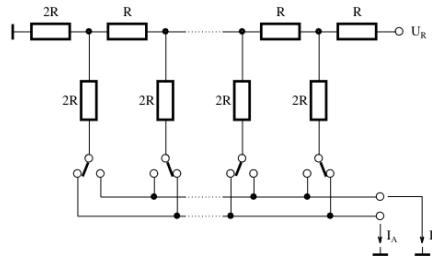
$$R_{\text{INP}} = R_{\text{REF}} \cdot \frac{T_{\text{INP}}}{T_{\text{REF}}}$$



Obrázek 4: Integrační ADC - schéma obvodu, znázornění růstu U_1 a A/D převodník s RC článkem, znázornění napětí v kondenzátoru v čase

D/A převodníky

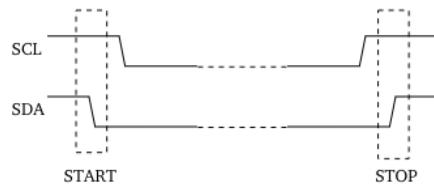
- PWM (viz otázka na PWM)
- paralelní převodník
 - je rychlý
 - založeny na přímém převodu dig. hodnoty na analog. veličinu
 - základem je odporová síť, na níž se vytvářejí částečné výstupní proudy:
 - váhově řazené hodnoty - rezistory s odpory v poměrech $1 : 2 : 4 : \dots : 64 : 128$
 - R-2R - stačí rezistory s odpory R a 2R



Obrázek 5: Paralelní D/A převodník řešený pomocí R-2R

5. I2C - co to je, jak funguje, kde se používá a naskreslit.

- je sériová komunikační sběrnice
 - umožňuje přenos dat mezi různými zařízeními
- byla vyvinuta firmou Phillips
 - stala se populární mezi integrovanými obvody (*IC - integrated circuit*) a perifer. zařízeními
 - pro svou jednoduchost a snadnou rozšířitelnost
- funguje na základě 2 obousměrných vodičů (ty mohou nabývat hodnot log. 0 a log. 1):
 - SDA (*Serial Data Line*) - pro přenos dat mezi zařízeními, data jsou zasílana sériově po bitech
 - SCL (*Serial Clock Line*) - pro synchronizaci přenosu
- funguje ve formě přenosu dat mezi „Master“ a „Slave“ zařízeními
 - **Master** - zodpovědný za řízení komunikace, iniciuje přenos
 - **Slave** - řízení od „Master“ přijímá a vykoná (vykoná funkci / předá zpět data)
- praxe:
 - v klidovém stavu obě na log. 1
 - komunikace se zahajuje řídicím signálem START - přivedením SDA na 0, hned po ní SCL na 0
 - ukončí se řídicím signálem STOP - SCL na log. 1 a hned po ní SDA na log. 1



Obrázek 6: Znázornění START a STOP řídicích signálů na SCL a SDA vodičích

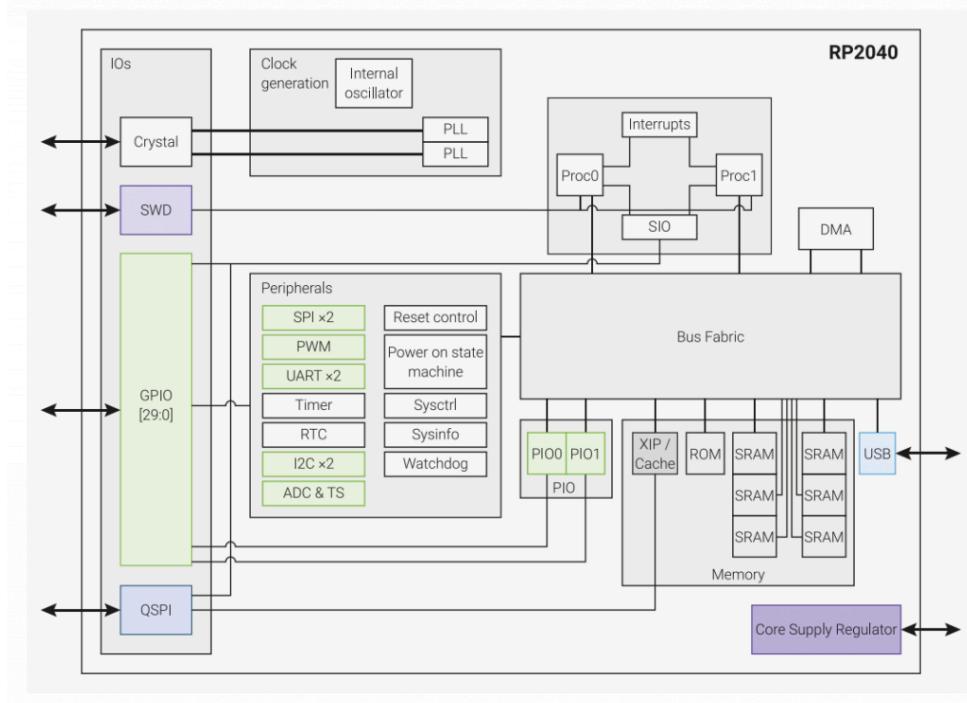
- musíme na začátku komunikace adresovat „Slave“ zařízení, se kterým chceme komunikovat, a zadat směr komunikace - zda chceme číst (RD) od nebo zapisovat (WR) do „Slave“ zařízení:
 - po SDA předáme adresu zařízení s řídicím bitem RD nebo WR jako 1 byte dat
 - 7 bitů slouží pro adresování zařízení a 1 bit (LSB) pro směr komunikace
 - pokud adresované zařízení zaznamená, vyšle ACK (log. 0) po datovém vodiči
- zápis/write - posíláme byte postupně po bitech, po každém bytu dat musí „Slave“ vyslat ACK
- čtení/read - očekáváme data od zařízení, po každém bytu, který přijmem, vyšlem ACK

6. Popiš a nakresli schéma mikropočítače, se kterým ses seznámil.

Raspberry Pi RP2040

[specifikace přímo od Raspberry Pi]

[obrázek monolitu RP2040 přímo od Raspberry Pi]



Obrázek 7: Schéma mikropočítače / mikroprocesoru / monolitu / monolitckého počítače RP2040

- dual ARM Cortex-M0+
 - 2 cores/jádra
- SRAM - 264kB, 6 na sobě nezávislých bank
- až 16Mb pro off-chip Flash paměť pro program - přes QSPI port
- DMA řadič
- fully connected AHB (*Advanced High-performance Bus*)
 - propojovací síť všech komponent s procesorem
- LDO (*Low-Dropout Regulator*) - pro generování core voltage supply
- PLL (*Phased-Locked Loops*) - pro generování hodinového signálu pro USB rozhraní a core clock
- GPIO (*General Purpose IO*) - piny pro obecné připojení periferií
- periférie:
 - UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*)
 - SPI (*Serial Peripheral Interface*)
 - I2C (*Inter-Integrated Circuit*)
 - PWM (*Pulse Width Modulation*)
 - PIO (*Programmable I/O*) - pro naprogramování vlastního protokolu komunikace
 - RTC (*Real Time Clock*)
 - Watchdog
 - Reset Control
 - Timer
 - Sysinfo & Syscontrol
 - ADC (*A/D converter*)

Disky

Otázky:

- 7) Fyzikální popis HDD čtení, zápis a nákres. Vysvětlit podélný a kolmý zápis.
- 8) Popište a nakreslete stavbu disku. Nechtěl zápis.
- 9) Čtení CD - princip a obrázek.

7. Fyzikální popis HDD - čtení, zápis a nákres. Vysvětlit podélný a kolmý zápis.

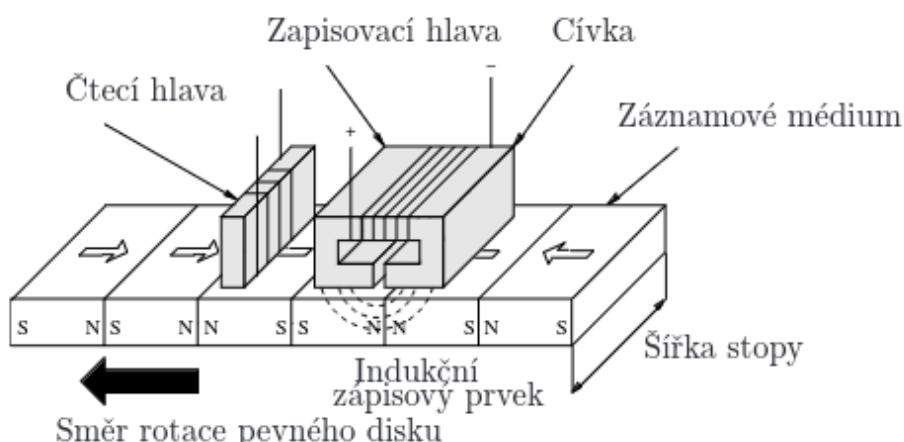
- médium HDD (*Hard Disk Drive*), na kterém se data ukádají, je feromagnetická vrstva nanesena na plotnu disku (většinou sklo nebo / slitina hliníku)
- pracuje s magnetickým záznamem
- feromagnetická vrstva dokáže uchovat magnetická pole
- záznamová/zapisovací hlava - jádro s úzkou štěrbinou ($1\mu\text{m}$) a navlečenou cívkou
 - vrstva feromagnetická je trvale zmagnetována záznamovou hlavou
 - v bodu dotyku hlav (zapisovací a čtecí) nebo v nepatrné vzdálenosti s médiem je štěrbina

Zápis na disk

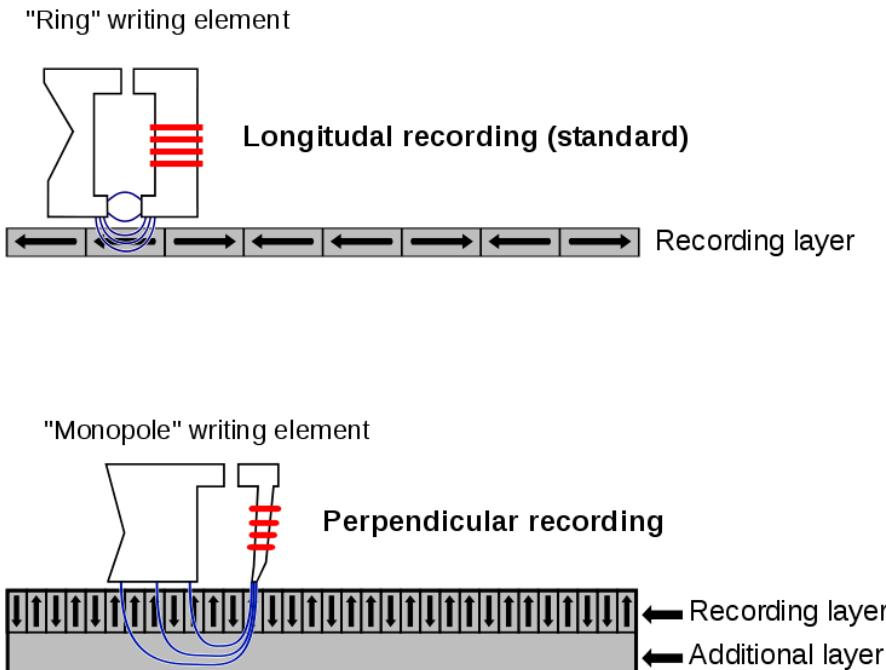
- při průchodu el. proudu proudí magnet. tok jádrem
- jádro v je části, kde je nejblíže záznamové vrstvě, přerušeno úzkou štěrbinou vyplněnou nemagnetickou látkou (nejčastěji bronz) nebo „ničím“ (vzduchem)
- v místě štěrbiny dochází k magnetickému stínění jádra a následnému vychýlení indukčních čar z jádra cívky do feromagnetické vrstvy disku
- měněním směru el. proudu v cívce se mění směr magnet. toku jádrem i štěrbinou a tím smysl magnetizace aktivní vrstvy

Čtení z disku

- na aktiv. vrstvě jsou místa magnetizované tím či oním směrem - mezi nimi jsou místa magnetického přechodu - tzv. „magnetické rezervace“
- právě ony představují zapsanou informaci
- při čtení se disk pohybuje stejným směrem konstantní rychlostí
- změny mag. pole na feromag. vrstvě způsobují napěťové impulsy na svorkách cívky čtecí hlavy
- impulsy jsou nádledovně zesíleny elektrickými zesilovači



Obrázek 8: Princip magnetického zápisu na feromagnetickou vrstvu disku



Obrázek 9: Podélný a kolmý zápis aktivní vrstvy pevného disku

Podélný zápis (longitudinální zápis)

- způsob, jakým byla data tradičně zapisována na pevné disky
- magnetická pole, která reprezentují jednotlivé bity dat, jsou orientována podél povrchu disku
- data jsou zapsána v podélných stopách na disku, které jsou rozděleny na sektory

Kolmý zápis (perpendikulární zápis)

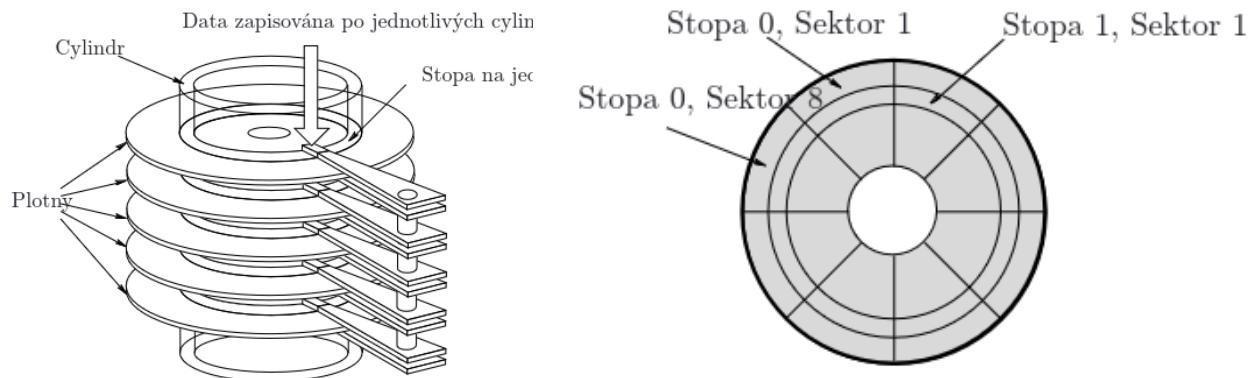
- modernější způsob zápisu na pevný disk, který umožňuje vyšší kapacitu a rychlosť zápisu
- při kolmém zápisu jsou magnetická pole orientována kolmo na povrch disku
- to umožňuje menší a hustší záznam dat na povrchu disku - zvyšuje kapacitu pevného disku
- při kolmém zápisu jsou magnetická pole stabilnější a méně náchylná k rušení

8. Popište a nakreslete stavbu pevného disku. Nechtěl podélý a kolmý zápis.

- je to uzavřená jednotka v počítači používaná pro trvalé ukládání dat (nevolutilní)
- pouzdro chrání disk před nečistotami a poškozením
- obsahuje nevýjmutelné pevné plotny diskového tvaru (slitiny hliníku / sklo) - odtud *pevný* disk
- části pevného disku:
 - plotny disku
 - hlavy pro čtení a zápis
 - pohon hlav
 - vzduchové filtry
 - pohon ploten disku
 - řídící deska (deska s elektronikou)
 - kably a konektory

Geometrie disku

- uspořádání prostoru na disku - počet hlav, cylindrů a stop
- data jsou na disk ukládána v bytech
- byty jsou uspořádány do skupin po 512 bytech (nové 4KiB) zvané sektory
- sektor je nejmenší jednotka dat, kterou lze na disk zapsat nebo z disku přečíst
- sektory jsou seskupeny do stop
- stopy jsou uspořádány do skupin zvaných cylindry nebo válce
- předpokladem je, že jeden disk má nejméně dva povrchy
- systém adresuje sektory na pevném disku pomocí prostorové matice cylindrů, hlav a sektorů



Obrázek 10: Geometrie pevného disku a popis plotna

Stopy

- každá strana každé plotny je rozdělena na soustředné stopy (kružnice)
- protože povrchů i hlav je několik, je při jedné poloze hlav přístupná na každém povrchu jedna stopa, stačí elektronicky přepínat hlavy

Cylindry

- pevné disky mají více ploten (disků), umístěných nad sebou, otáčejících se stejnou rychlosí
- každá plotna má dvě strany (povrchy), na které je možno data ukládat
- diskové hlavy nemohou být vystavovány nezávisle (pohybovány společným mechanismem)
- souhrn stop v jedné poloze hlav se nazývá cylinder (válec)
- počet stop na jednom povrchu je totožný s počtem cylindrů
- z tohoto důvodu většina výrobců neuvádí počet stop, ale počet cylindrů

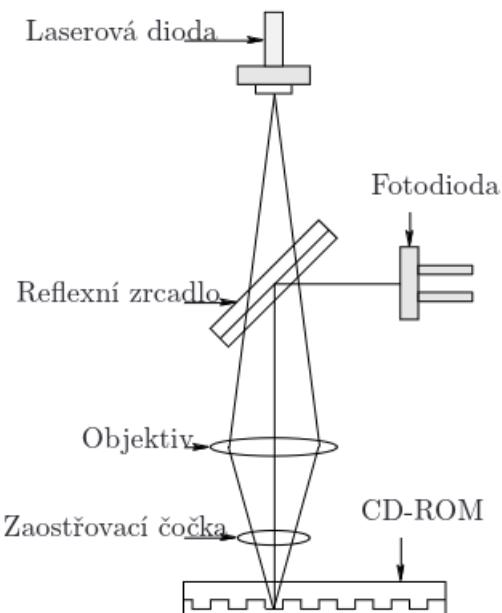
Sektory

- jedna stopa je příliš velkou jednotkou pro ukládání dat (100kB či více bytů dat)
 - ▶ stopa se rozděluje na několik očíslovaných částí nazývané sektory
- můžeme si je představit jako výseče na plotně
- nejmenší adresovatelná jednotka na disku
- její velikost určí řadič při formátování disku
- na rozdíl od hlav nebo cylindrů, číslujeme od jedničky
- na začátku sektoru je hlavička, identifikující začátek sektoru a obsahující jeho číslo
- konec - tzv. zakončení sektoru
 - ▶ pro ukládání kontrolního součtu (*ECC - Error Correcting Code*)
 - slouží ke kontrole integrity uložených dat
- jednotlivé sektory se oddělují mezisektorovými mezerami - není zde možné uložit data
- proces čtení sektoru se skládá ze dvou kroků:

- čtecí a zápisová hlava musí přemístit nad požadovanou stopu
- potom se čeká, až se disk natočí tak, že požadovaný sektor je pod hlavou, a pak probíhá čtení
- přemístění hlavy obvykle zabere nejvíce času
- nejrychleji se tedy čtou soubory, jejichž sektory jsou všechny na stejně stopě a stopy jsou umístěny nad sebou v jednom cylindru

9. Čtení CD - princip a obrázek.

- čtení zaznamenaných dat probíhá způsobem, kdy laser v přehrávači CD snímá z povrchu disku zaznamenaný vzor
- laser je umístěn rovnoběžně s povrchem disku
- paprsek je na disk odrážen zrcadlem přes dvě čočky
 - lze velmi úzce zaostřit na malé plochy disku CD-ROM
- fotodetektor pak měří intenzitu odraženého světla
- laser nemůže poškodit nosič a na něm uložená data
- při čtení se paprsek odráží od lesklého povrchu disku CD-ROM a nijak ho nepoškodí
- mechanismus laseru je od disku asi jeden milimetr



Obrázek 11: CD mechanika - princip zápisu a čtení

- čtení dat z CD média probíhá za pomocí laserové diody
 - emituje infračervený laserový paprsek směrem k pohyblivému zrcátku
 - na čtenou stopu přesune servomotor zrcátko na základě příkazů z mikroprocesoru
 - po dopadu paprsku na jamky a pevniny, resp. pity a pole, se světlo láme a odráží zpátky
 - dále je zaostřováno čočkou, nacházející se pod médiem
 - od čočky světlo prochází pohyblivým zrcátkem - reflexní zrcadlo
 - odražené světlo dopadá na fotocitlivý senzor - fotodioda
 - převádí světelné impulsy na elektrické
 - samotné elektrické impulsy jsou dekódovány mikroprocesorem a předány do počítače ve formě dat

Zobrazovací jednotky

Otázky:

- 9) Popište a nakreslete technologii LCD - výhody, nevýhody, rozdíl mezi pasivním a aktivním.
- 10) Popište a nakreslete technologii OLED - výhody, nevýhody.
- 11) Popsat E-ink - jaké má barevné rozmezí, výhody a nevýhody.
- 12) Vybrat která zobrazovací jednotka je podle tebe technicky nejzajímavější a proč (OLED, LCD, E-ink).

9. Popište a nakreslete technologii LCD - výhody, nevýhody, rozdíl mezi pasivním a aktivním.

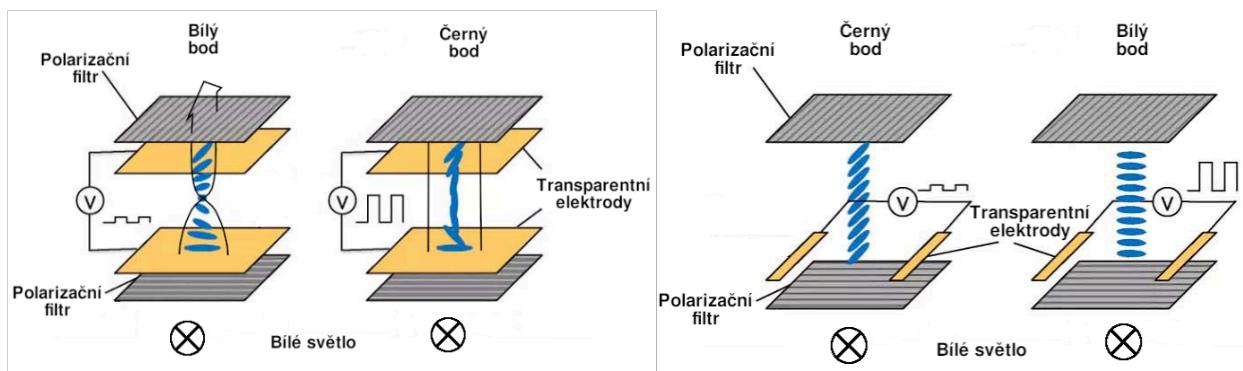
- používá tekuté krystaly k zobrazení jednotlivých pixelů
- v základě jsou dvojího typu: TN a IPS

Princip TN (*Twisted Nematic*)

- 1) světlo projde polarizačním filtrem a polarizuje se
- 2) projde vrstvami tekutých krystalů - světlo se otočí o 90°
- 3) projde druhým polarizačním filtrem (které je otočené o 90° proti prvnímu)
 - klidový režim (bez napětí) - propouští světlo
 - přivede-li se napětí, krystalická struktura se zorientuje podle směru toku proudu
 - nutno podsvítit bílým světlem (elektroluminiscenční výbojky, LED, OLED)
 - vrstva krystalů je rozdělena na malé buňky stejné velikosti, tvořící pixely

Princip IPS (*In-Place Switching*)

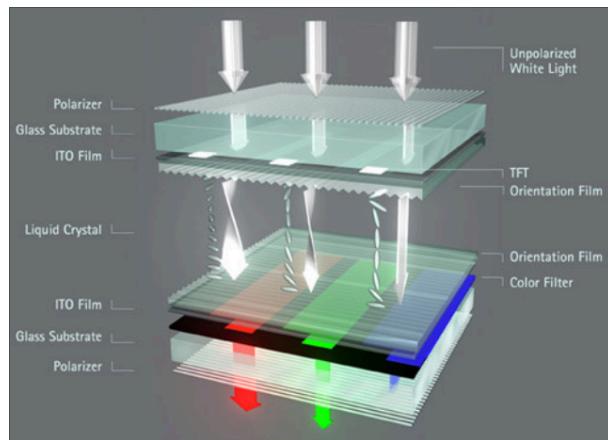
- podobné TN
- krystaly jsou uspořádány v rovině
- elektrody jsou po obou stranách buňky v jedné vrstvě
- přivede-li se napětí, krystaly se začnou otáčet ve směru elek. proudu - otočení celé roviny krystalů
- klidový stav - světlo neprochází přes 2. pol. filtr - „nesvítí“



Obrázek 12: Princip činnosti TN a IPS displeje

Barevné LCD

- každý pixel se skládá ze 3 menších bodů obsahující R, G, B filtr
- propouštěním světla do barevných filtrů a složením barev dostaneme výslednou barvu pixelu



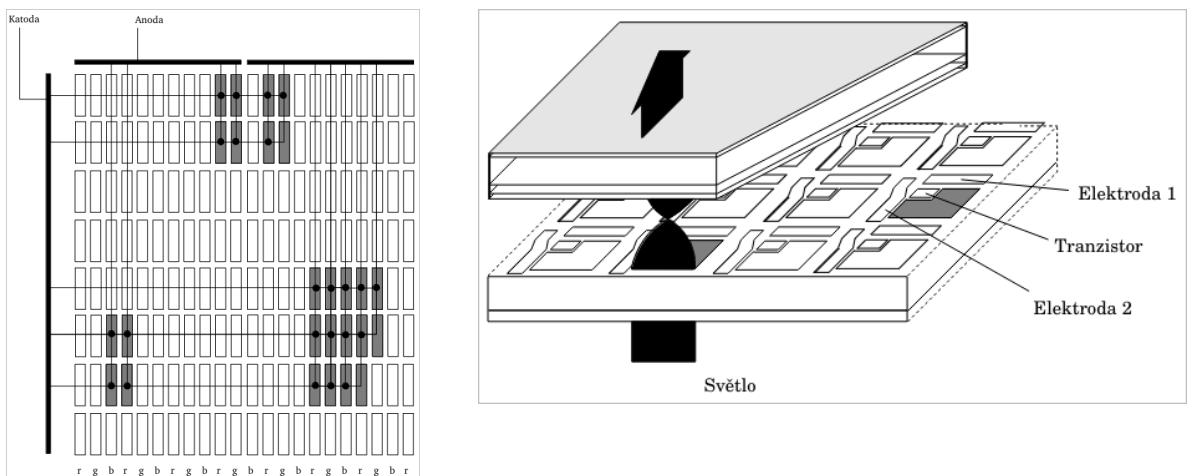
Obrázek 13: Barevný LCD - průchod bílého světla přes barevné filtry

Pasivní LCD

- obsahuje mřížku vodičů, body se nacházejí na průsečících mřížky
- při vyšším počtu bodů narůstá potřebné napětí → rozostřený obraz, velká doba odezvy (3 FPS) nevhodné pro hry, filmy, televizi atd.
- používá se v zařízeních s malým displejem (hodinky)

Aktivní LCD

- každý průsečík v matici obsahuje tranzistor nebo diodu - řeší řídicí činnost daného bodu
- lze rychle a přesně ovládat svítivost každého bodu
- TFT (*Thin Film Transistor*) izolují jeden bod od ostatních



Obrázek 14: Struktura pasivního a TFT displeje

Výhody:

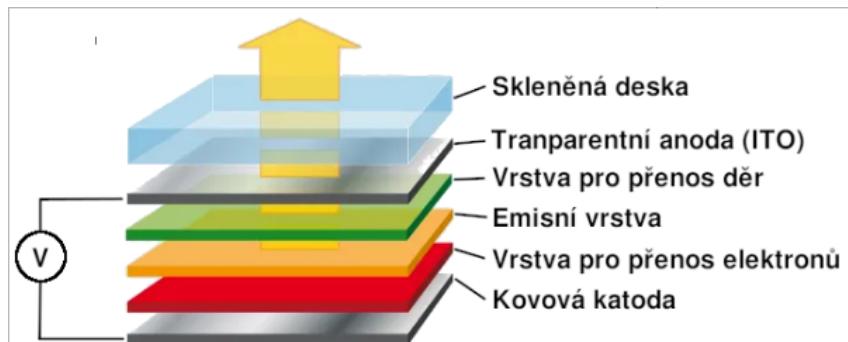
- kvalita obrazu
- životnost
- spotřeba energie
- odrazivost a oslnivost
- bez emisí

Nevýhody:

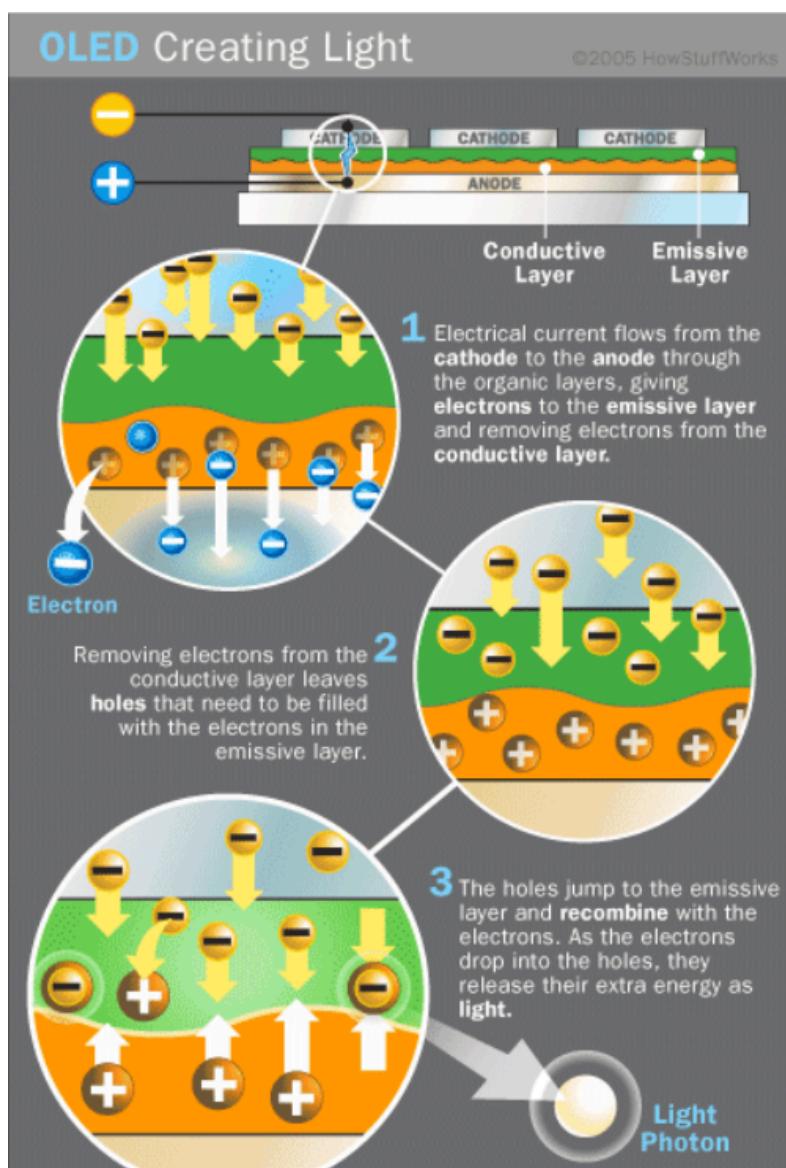
- citlivost na teplotu
- pevné rozlišení
- vadné pixely
- doba odezvy

10. Popište a nakreslete technologii OLED - výhody, nevýhody.

- hlavním prvkem - organická dioda emitující světlo (*Organic Light Emitting Diode*)
- po přivedení napětí na obě elektrody se začnou elektrony hromadit v org. vrstvě blíže k anodě
- díry, představující kladné částice, se hromadí na opačné straně blíže ke katodě
- v organické vrstvě začně docházet ke „srážkám“ mezi elektrony a dírami a jejich vzájemné eliminaci doprovázené vyzářením energie ve formě fotonu - **rekombinace**



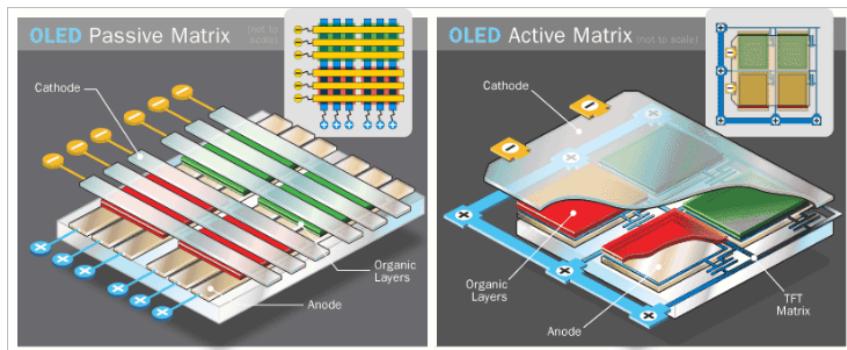
Obrázek 15: Základní struktura OLED diody



Obrázek 16: Princip činnosti organické vrstvy OLED

AMOLED vs. PMOLED

- stejný princip jako aktivní / pasivní LCD
- body organizovány do pravoúhlé matice
 - ▶ pasivní - každá OLED je aktitována dvěma na sebe kolmými elektrodami, procházejícími celou šířkou a výškou displeje
 - ▶ aktivní - každá OLED aktitována vlastním tranzistorem



Obrázek 17: Technologie OLED - pasivní (PMOLED) a aktivní (AMOLED)

Výhody

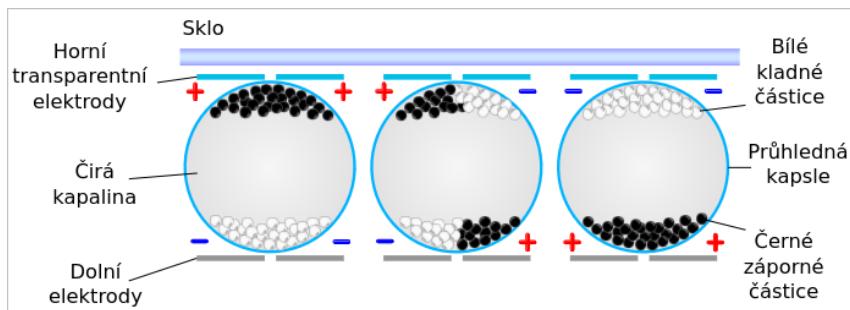
- vysoký kontrast
- velmi tenké
- plně barevné
- nízká spotřeba
- dobrý pozorovací úhel
- bez zpoždění
- možnost instalace na pružný podklad

Nevýhody

- vyšší cena

11. Popsat E-ink - jaké má barevné rozmezí, výhody a nevýhody.

- technologií E-ink používají zařízení EPD (Electronic Paper Device)
 - EPD nepotřebují elektrický proud
- inkoust tvořen mikrokapslemi (~ desítky-stovky μm)
- částice v kapslích se přitahují k elektrodě s opačnou polaritou
- roztok - hydrokarbonový olej (díky jeho viskozitě vydrží částice na místě i po odpojení napájení)
- černé částice jsou z uhlíku – C
- bílé z oxidu titaničitého – TiO_2
- obal z oxid křemičitého – SiO_2 – a tenké vrstvy polymeru
- k pohybu častic je potřeba proud ~ desítky nA při napětí 5-15 V
- pro barvy se používají barevné filtry (stejně jako u LCD)
 - barevná hloubka - 4096 $((2^4)^3 = 16^3)$



Obrázek 18: Technologie E-ink - pohled na kapsle ze strany

Výhody

- vysoké rozlišení
- dobrý kontrast
- čitelnost na přímém slunci
- není nutné podsvětlení
- velký pozorovací úhel
- velmi tenké
- možno používat i na pružném podkladu
- nulova spotřeba proudu při zobrazení statické informace
- minimální spotřeba při překreslení

Nevýhody

- málo odstínů šedí
- špatné barevné rozlišení
- velké zpoždění

12. Vybrat která zobrazovací jednotka je podle tebe technicky nejzajímavější a proč (OLED, LCD, E-ink).

- viz předchozí otázky

RISC

Otázky

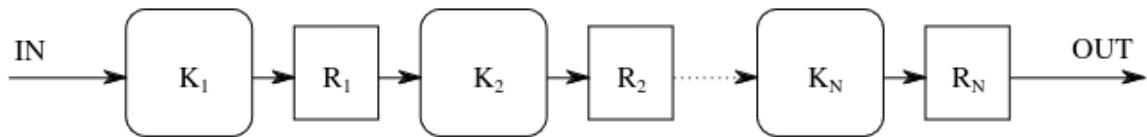
- 13) Popište na RISC procesoru zřetězené zpracování instrukcí, jaké má chyby a jak se řeší.
- 14) Popište na RISC procesoru zřetězené zpracování instrukcí a jak nám pomůže predikce skoku.
- 15) Jaké problémy a hazardy mohou nastat u RISC.
- 16) Popiš základní konstrukci a vlastnosti mikroprocesoru RISC.
- 17) Popiš a nakresli schéma RISC procesoru, se kterým ses seznámil.

13. Popište na RISC procesoru zřetězené zpracování instrukcí, jaké má chyby a jak se řeší.

- procesor je sekvenční obvod
 - vstup - instrukce a data z paměti
 - výstup - výsledky uloženy do paměti
- instrukce jsou vždy zpracovány stejným způsobem v několika fázích, např.:
 - 1) **VI** – Výběr instrukcí z paměti (Instruction Fetch)
 - 2) **DE** – Dékódování instrukce (Instruction Decoder)
 - 3) **VA** – Výpočet adresy operandů (Operand Address Calculation)
 - získá se adresa operandů, se kterou instrukce pracuje
 - 4) **PI** – Provedení instrukce (Instruction Execution)
 - 5) **UV** – Uložení výsledku zpět do paměti (Store Result)
- instrukce projde všemi těmito fázemi - pokud by trvala každá fáze 1 stroj. cyklus, tak by se 1 instrukce vykonala za 5 stroj. cyklů
- instrukce I_2 se nemůže vykonat, když procesor zpracovává inst. I_1
- osamostatněním jednot. fází vlastními obvody - je možné instr. zřetězit
 - zatímco **VI** vybírá instrukci z paměti, může **DE** dekódovat instr., kterou před jedním stroj. cyklem vybrala **VI** z paměti
 - teoreticky se tím zvýší výkon o násobek hloubky zřetězení
 - tomuto zrychlení avšak zabírají podmíněné skoky, datové a strukturální hazardy
 - podmíněné skoky:
 - neví se, kdy se skok provede a kdy ne
 - adresa IP se změní - rozpracované instrukce jsou neplatné - musí se *flushout* fronta instrukcí - **problém plnění fronty**
 - existují mechanismy jak tomu předcházet
 - predikce skoku (*Branch Prediction*)
 - jednobitová - v instrukci skoku je 1 bit vyhrazen pro *flag*, který předpovídá, jestli se bude či nebude skákat (přepíná se po jednom vykonání a nevykonání skoku)
 - dvoubitová - v instrukci jsou vyhrazeny 2 bity (přepína se až po dvou konsekutivních vydnocených skoku)
 - zpozdění skoku - pokud možno, vykonají se instruce jiné ještě před instrukcí skoku (i přesto, že jim v programu instrukce skoku předchází)
 - buffer s pamětí skoků (*BTB – Branch Target Buffer*) - pamatuje si stovky tzv. *target* adres skoků
 - strukturální hazardy:
 - pomalé sběrnice a registry mezi jednotkami jednot. fází
 - musí se koordinovat přístup ke sběrnici
 - datové hazardy:
 - instrukce potřebuje výsledky od instrukce, která ještě nebyla vykonána

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	T ₉	T ₁₀	T ₁₁	T ₁₂	T ₁₃
VI	I ₁						I ₂						...
DE		I ₁						I ₂					
VA			I ₁						I ₂				
VO				I ₁						I ₂			
PI					I ₁						I ₂		
UV						I ₁						I ₂	

Obrázek 19: Sériové zpracování instrukcí - CISC



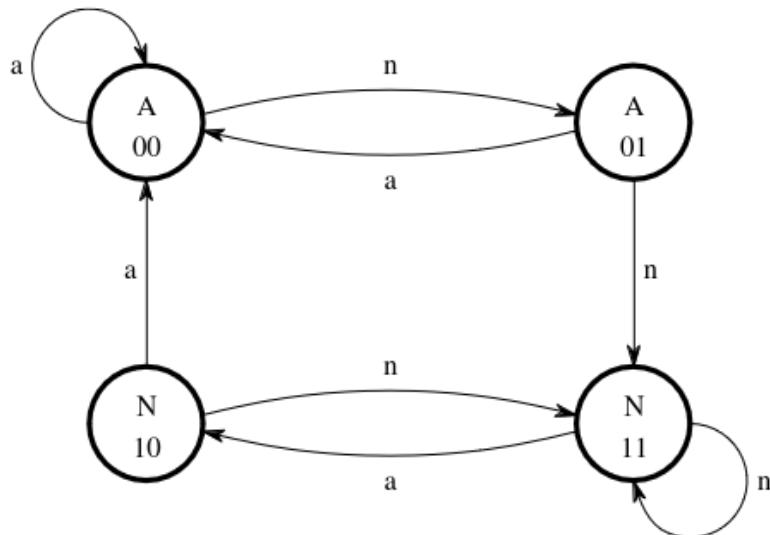
Obrázek 20: Rozdělení obvodu pro zpracování instrukcí na jednot. fázové jednotky

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	T ₉	T ₁₀	T ₁₁	T ₁₂
VI	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	...				
DE		I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇				
VA			I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇			
VO				I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇		
PI					I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	
UV						I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇

Obrázek 21: Zřetězené zpracování instrukcí - RISC

14. Popište na RISC procesoru zřetězené zpracování instrukcí a jak nám pomůže predikce skoku.

- viz 13. otázku - jak funguje zřetězené zpracování instrukcí
- typy řešení predikcí skoků - jednobitová, dvoubitová, BTB:
 - **jednobitová** predikce:
 - ve formátu instrukce skoku se vyhradí jeden bit pro uložení stavu *flagu* predikující, zda se skok vykoná či ne
 - buď se *flag* nastaví *staticky* programátorem/kompilátorem (*hard coded*)
 - nebo se nastavuje při běhu programu *dynamicky* dle výsledku podmínky předcházejícího skoku
 - v cyklu k selhání predikce dojde vždy 2x - první a poslední iterace
 - **dvoubitová** predikce:
 - vyhradí se dva bity - 4 možné hodnoty/stavy
 - funguje jako stavový automat se 4 stavy - NE = nebude se skákat, ANO = bude se skákat
 - 00 (ANO) - stálý stav skákání
 - 01 (ANO) - jeden neprovedený skok
 - 10 (NE) - jeden provedený skok
 - 11 (NE) - stálý stav „neskákání“
 - přechody *a* a *n* ukazují jestli se naposledy skákalo či ne
 - v cyklu omezí počet selhání na jeden



Obrázek 22: Dvoubitová predikce - čtyřstavový automat

- **BTB (Branch Target Buffer):**
 - tabulka s uloženými adresami provedených podmíněných skoků
 - ať už jednobitová nebo dvoubitová predikce
 - většinou implementována přímo na procesorech
 - může mít až tisíce položek

15. Jaké problémy a hazardy mohou nastat u RISC.

- viz předchozí otázky - popsaný datové a strukturální hazardy, problematika zpracování podmíněných skoků

16. Popiš základní konstrukci a vlastnosti mikroprocesoru RISC.

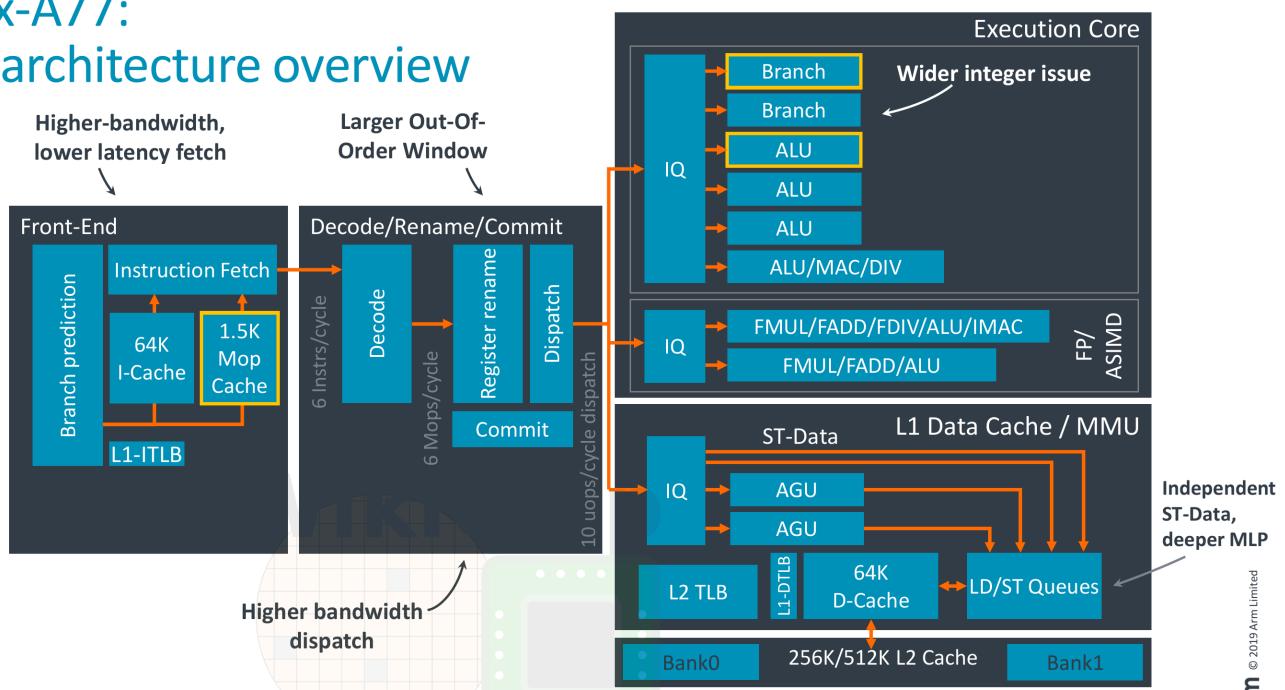
- mají malý instrukční soubor
- vývojová větev RISC vyvinula řadu zásadních kritérií, charakterizujících metodiku návrhu nejen procesoru, ale celého počítače
- procesoru se má přenechat jenom ta činnost, která je nezbytně nutná
 - další potřebné funkce přenést do architektury počítače, programového vybavení a komplilátoru
- výsledkem návrhu jsou zejména tyto vlastnosti:
 - jedna instrukce dokončena každý strojový cyklus
 - mikroprogramový řadič (software) nahrazen rychlejším obvodovým řadičem (fyz. dráty)
 - zřetězené zpracování instrukcí
 - počet instrukcí a způsobů adresování je malý
 - data jsou z hlavní paměti vybírána a ukládána výhradně pomocí dvou instrukcí LOAD a STORE
 - instrukce mají pevnou délku a jednotný formát
 - použit vyšší počet registrů
 - složitost se z technického vybavení přesouvá částečně do optimalizujícího komplilátoru
- všechny uvedené vlastnosti tvoří dobře promyšlený a provázaný celek:
 - navýšení počtu registrů & omezení komunikace s pamětí na dvě instrukce LOAD a STORE
 - ostatní instrukce nemohou používat pam. operandy - třeba mít v procesoru více dat
 - zřetězené zpracování & formát instrukcí
 - jednotná délka instrukcí dovoluje rychlejší výběr instrukcí z paměti
 - zajišťuje lepší plnění fronty instrukcí
 - jednotný formát zjednodušuje dekódování instrukcí
 - výsledné počítače vytvořené podle těchto pravidel přinášejí výhody pro uživatele i pro výrobce
 - zkracuje se vývoj procesoru - již první realizované čipy fungují správně
 - architektura RISC má i své nedostatky
 - nutný nárůst délky programů - tvořený omezeným počtem instrukcí jednotné délky
 - zpomalení, které by z toho mělo nutně plynout, se ale v praxi nepotvrdilo
 - procento instrukcí, které muselo být rozepsáno, je malé
 - většina výrobců CISC procesorů se uchýlila při výrobě procesorů k realizaci stále většího počtu vlastností arch. RISC

17. Popiš a nakresli schéma RISC procesoru, se kterým ses seznámil.

ARM Cortex A77

- frekvence 3 GHz
- ARM v8-A architektura (harvardká arch.)
- 64-bitová instrukční sada se SIMD rozšířením
- 13-ti úrovňové zřetězení
- 8 jader
- cache:
 - L1 - 2x64kB na jádrech pro instrukce a data
 - L2 - 256 nebo 512 kB - vyrovnávací pamět mezi procesorem a hlavní pamětí (RWM SDRAM)
- out-of-order vykonávaní instrukcí - reorder buffer může mít 160 položek
- výpočetní jednotky: 4x ALU, FPU, ASIMD, 2x Branch
- prediktor větvění - až 8000 položek
- macro-OP cache - až 1500 položek
 - ukládá již dekódované instrukce
 - urychluje vykonávání smyček - nemusí se vždy instrukce uvnitř cyklu dekódovat znova
 - dekóder - 6 instrucí / cyklus
- využití:
 - mobilní zařízení s Android
 - SoC (System On Chip) - mikrokontroléry/monoly

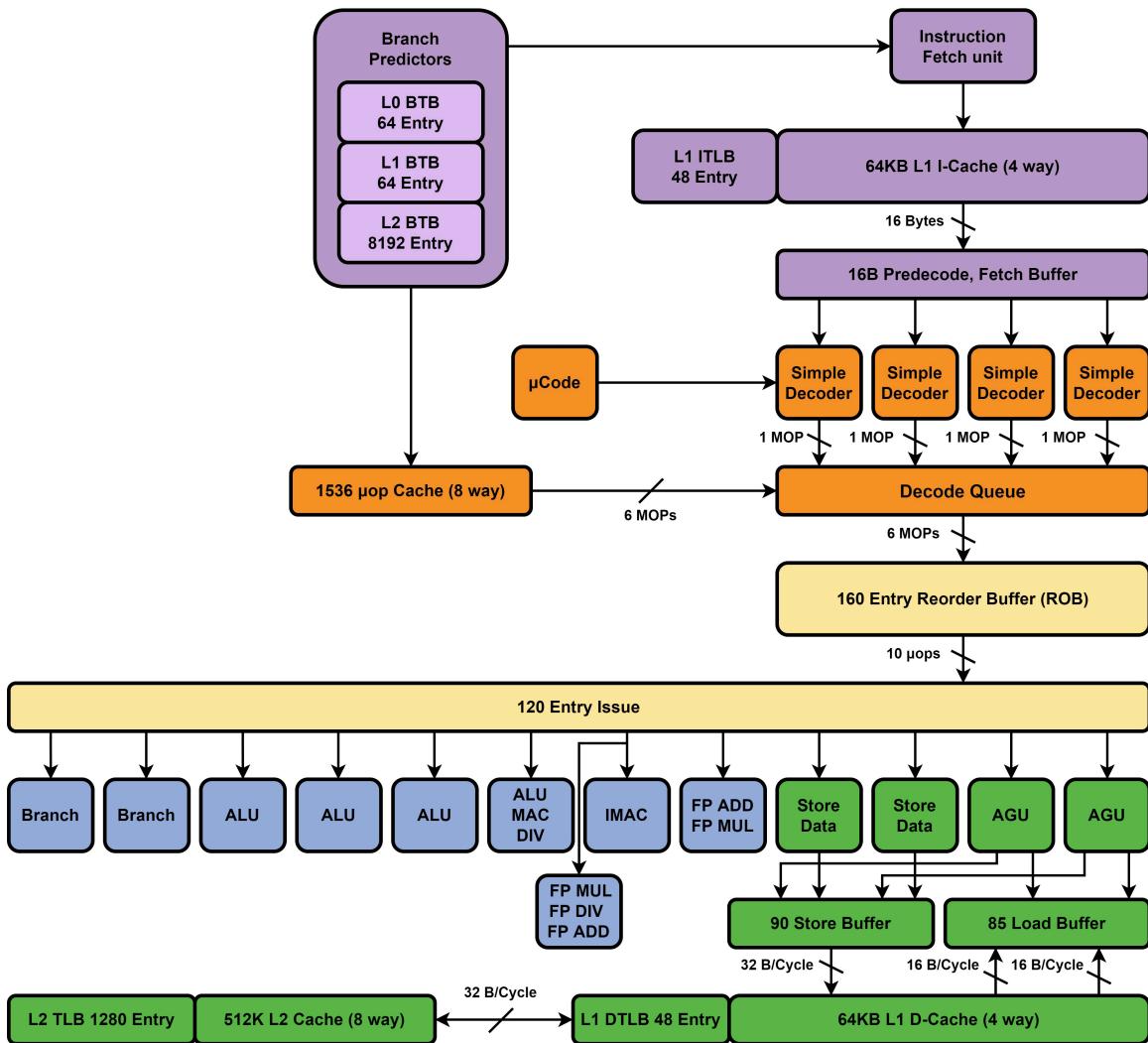
Cortex-A77: Microarchitecture overview



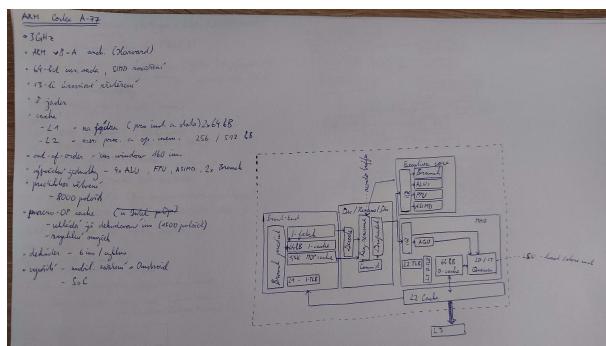
Obrázek 23: Architektura ARM A77

A77

Microarchitecture Block Diagram



Obrázek 24: Architektura ARM A77



Obrázek 25: mrtka

CISC

Otázky

18) Popište a nakreslete jakéhokoli nástupce Intel Pentium Pro, se kterým jsme se seznámili.

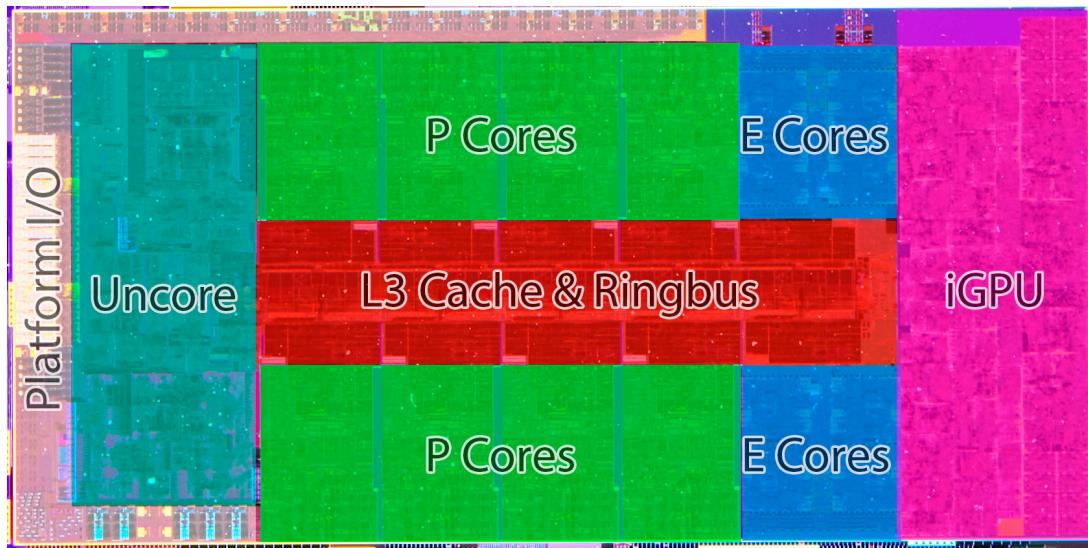
18. Popište a nakreslete jakéhokoli nástupce Intel Pentium Pro, se kterým jsme se seznámili.

Intel Core i9-12900K (2021)

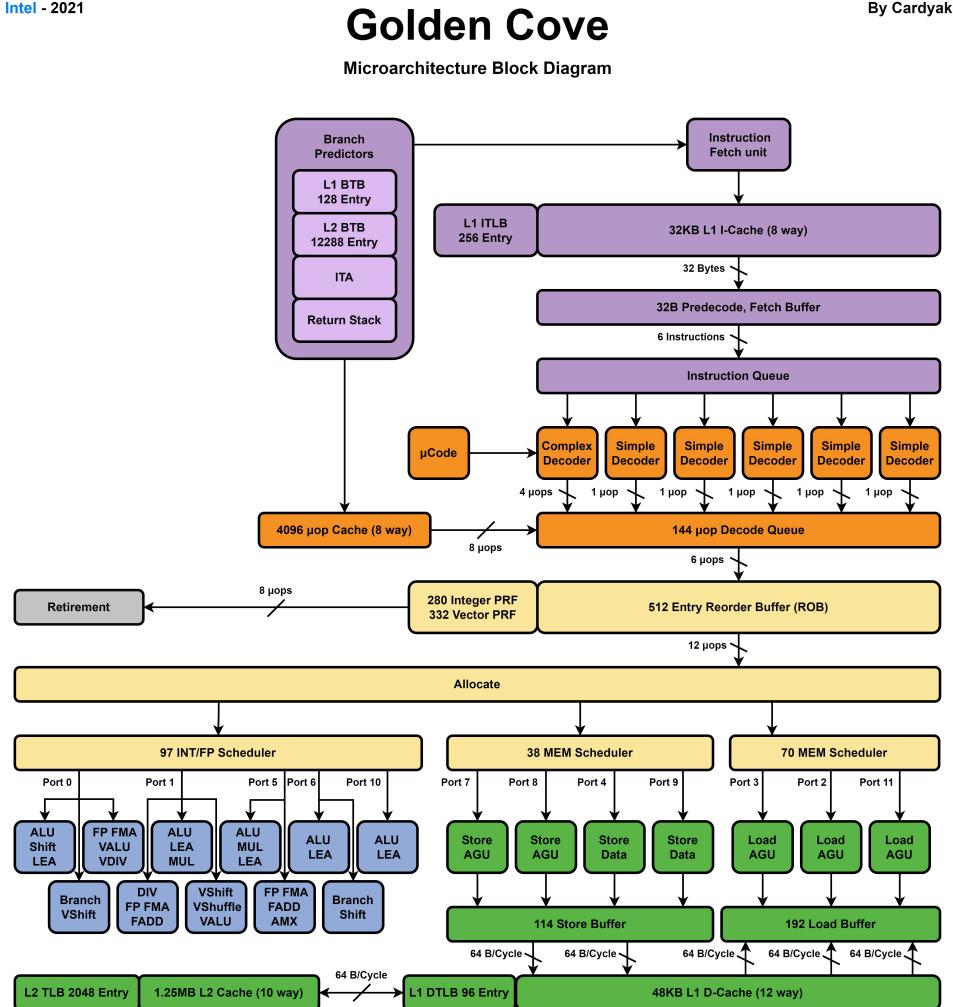
- 12-tá generace - codenáme „Alder Lake“
 - hybridní arch. „Alder Lake“ - na jednom čipu dvě rozdílné arch. jader
 - nastavila nový standard
- 10 nm - Enhanced Super-Fin (*Intel 7*)
- 16 jader:
 - 8 P-cores - arch. „Golden Cove“, vhodné pro hry, videa, grafic. editory
 - 8 E-cores - arch. „Gracemont“, daemon aplikace, méně zatěžující úlohy
- taktovací frekvence - 3,2 GHz (base-mode) až 5,2 GHz (turbo-mode)
- cache:
 - L1: 80 KB per P-core (32KB I-cache + 48KB D-cache), blízko jednot. jader
 - L2: 1,25 MB per P-core, 2MB per E-core, mezi CPU a hlavní pamětí
 - L3: 30 MB společná sdílená paměť všech jader
- podpora DDR4 (*Double Data Rate*) a DDR5 čipů SDRAM
 - vysoká propustnost - rychlý přenos dat mezi hlavní pamětí a procesorem
- podpora PCIe 4.0 (*Peripheral Component Interconnect Express*) a PCIe 5.0
 - komunikace CPU s I/O zařízeními (GPU, SSD, ...)
- integrovaná grafika na čipu *Intel UHD Graphics 770*
- „*out-of-order*“ vykonávání instrukcí (512 položek na P-core, 256 položek na E-core)
- „*Ringbus*“ - název bus fabric od Intel, sběrnicová spojnice
- nový „*Thread Director*“ - nutný kvůli hybridnímu designu, pro rovnoměrného rozdělení zátěže úloh

[\[Intel Core i9-12900K schémata\]](#)

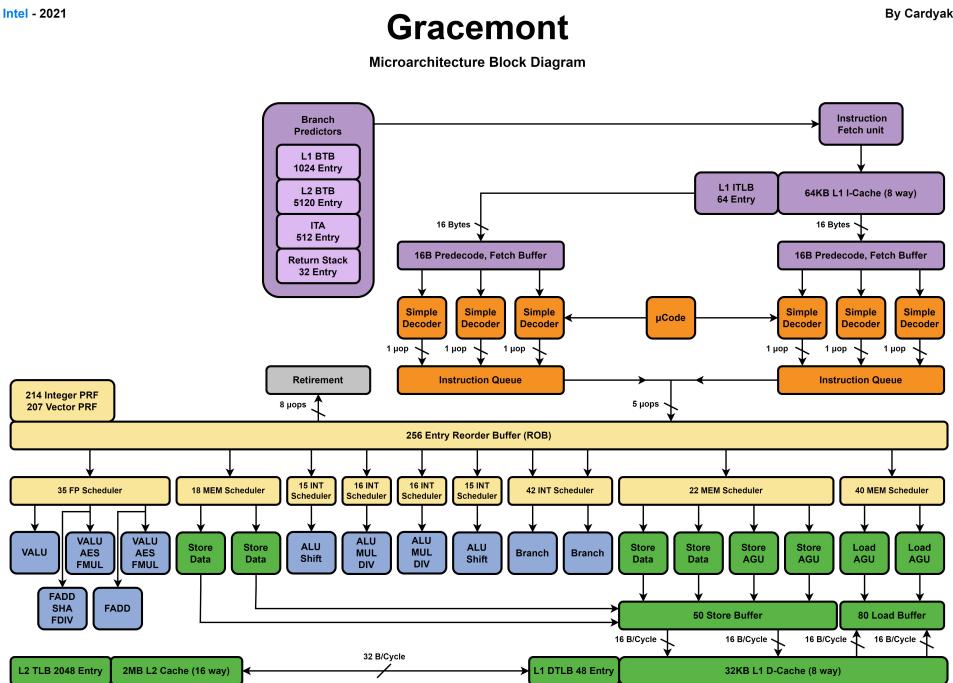
[\[Schéma jádra arch. Golden Cove\]](#)



Obrázek 26: Vnitřní uspořádání čipu Intel Core i9-12900K



Obrázek 27: Architektura jádra Golden Cove - High Power



Obrázek 28: Architektura jádra Gracemont - Low Power

Golden Cove

- Branch Predictor
 - BTB - ~12000 entries
- L1 I-cache 32KB
- L1 D-cache 48KB
- L2 cache 1.25MB
- 6 instructions / cycle
- 512 entry ROB (*Re-Order Buffer = Out-Of-Order Window*)
- 11 Execution Units:
 - VALU (*Vector ALU*)
 - FPU
 - Branch
- supports these instruction sets:
 - FMA - extension of SSE (*Streaming SIMD Extension*)
 - AMX (*Advanced Matrix Extension*)
 - AVX-512 (*Advanced Vector Extension*)
 - VNNI (*Virtual Neural Network Instructions*)
- 2x Store Data, 2x Store AGU
- 3x Load AGU

Gracemont

- BTB - 5000 entries
- I-cache 64KB
- 6 decoded instructions/cycle
 - decodes opcode to µOps
- out-of-order window - 256 entries - dispatch to the execution units (*EU*)
- 17 Execution Units
 - integer EU
 - SIMD ALU
 - FPU
 - VALU (*Vector ALU*)
- newly supports these instruction sets:
 - VNNI (*Virtual Neural Network Instructions*)
 - AVX (*Advanced Vector Extension*)

Paměti

Otázky

- 19) Rozdelení polovodičových pamětí a jejich popis (klíčová slova a zkratky nestačí).
- 20) Jak funguje DRAM, nakresli. Napiš stručně historii.
- 21) Hierarchie paměti, popsat a zakreslit.

19. Rozdelení polovodičových pamětí a jejich popis (klíčová slova a zkratky nestačí).

- dělení podle typu:
 - ▶ přístupu do paměti:
 - RAM (*Random Access Memory*) - náhodný přístup, kamkoli odkudkoli
 - SAM (*Serial Access Memory*) - přístup sériově, postupně (byte after byte)
 - speciální:
 - fronta - lze nahlížet na *front* a *back* ale ne do těla
 - zásobník - lze nahlížet jen na *top* zásobníku ale ne do těla
 - asociativní
 - ▶ zápis/čtení:
 - RWM (*Read Write Memory*) - lze číst i zapisovat
 - ROM (*Read Only Memory*) - lze jenom číst
 - kombinované:
 - NVRAM (*Non-Volatile RAM*) - EEPROM (*Electrically Erasable PROM*) a Flash paměti
 - WOM (*Write Only Memory*) - lze jen zapisovat (nepraktické, na Linuxu /dev/null)
 - WORM (*Write-Once Read-Many times Memory*) - např. CD-ROM (vypálí se jednou, nejsou přepsatelné, číst lze opakováně)
 - ▶ elementární buňky:
 - DRAM (*Dynamic RAM*) - náboj v kondenzátoru drží bit dat
 - postupně se vybíjí - musí se *refreshnout*, jinak se data ztratí
 - proto název dynamický
 - SRAM (*Static RAM*) - stav klopného obvodu drží bit dat
 - dokud je zapojený proud, udržuje data
 - netřeba žádný *refresh* - proto název statický
 - PROM - přepálené pojistky (*fuse blowing*)
 - přepleně a nepřepálené pojistky reprezentují log. 0 a log. 1 - jeden bit dat
 - EPROM (*Erasable Programmable ROM*), EEPROM (*Electrically EPROM*), Flash Memory
 - ▶ uchování dat po odpojení napájení:
 - *Volatile* - neuchovají data, musí se nepřetržitě napájet, jsou rychlejší
 - hlavní operační paměti DRAM („ramka“) a SRAM („cache“ paměti)
 - *Non-Volatile* - uchovají data i po odpojení, nezávislé, jsou pomalejší
 - xxROM paměti - pro bootloadery, BIOSy, Firmware atd.
 - SSD (*Solid State Drive*), HDD (*Hard Disk Drive*) - externí paměti, hlavní uložiště

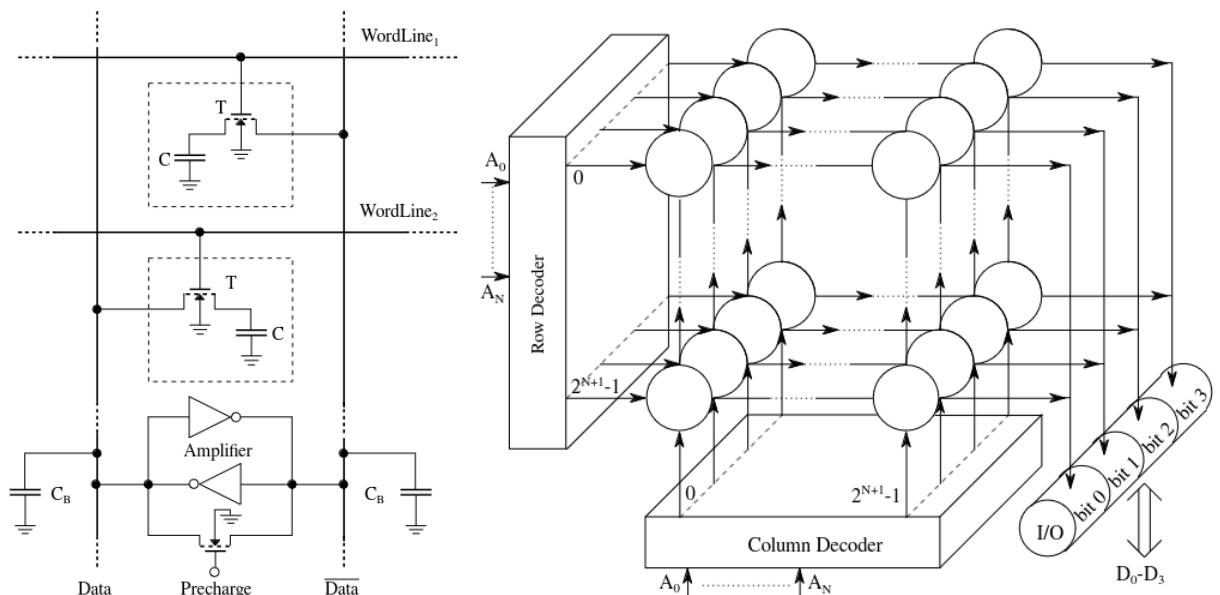
20. Jak funguje DRAM, nakresli. Napiš stručně historii.

Stručná historie

- 50. léta 20. st. - bubenové paměti, feritová jádra
- 70. léta 20. st. - bublinové paměti
- 1969 - polovodičová technologie MOS
- 1970 - Dynamický RAM
- 1971 - Statický RAM

DRAM

- informace uložena ve formě náboje v kondenzátoru
 - nabity = log. 1
 - vybitý = log. 0
- jedna „buňka“ dynamické paměti je sestavena z kondenzátoru C a tranzistoru T (jako el. switch)
- kapacita C je velmi malá (jednotky femtoFahrad) - časem ztrácí na napětí (proud teče do/ven z C)
- nutný častý refresh (obrástvení), aby si uchovala svou informaci (každých ~10 ms)
 - provede se pro celý rádek při každém čtení buňky z tohoto rádku



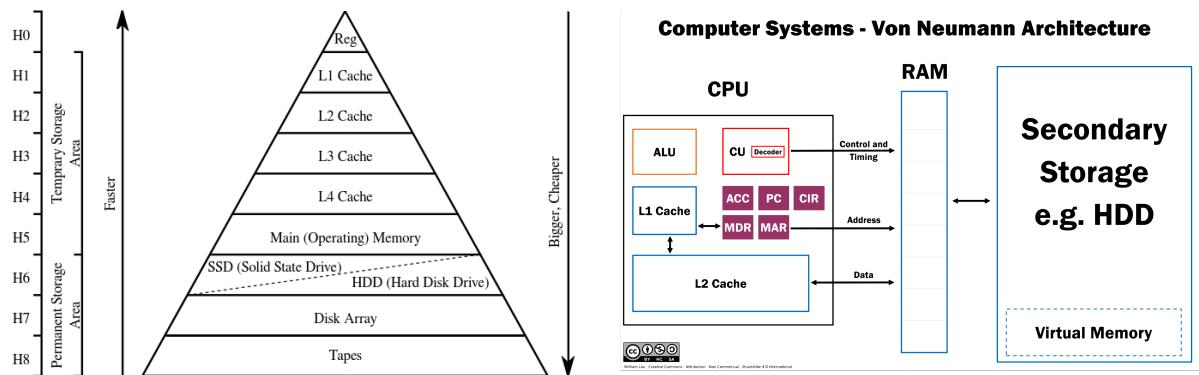
Obrázek 29: Paměťové buňky v DRAM a Organizace paměťových buněk v DRAM

- buňky jsou umístěny ve čtvercové matici (matic je vedle sebe naskládaných více)
- adresování buňky probíha v dvou krocích:
 - 1) vybere se řádek (ROW) buňky pomocí *Row Decoder*
 - aktivuje vodič (wordline) daného řádku vedoucího z *Row Decoderu*
 - 2) vybere se sloupec (COL) buňky pomocí *Column Decoder*
 - informace uložena v této buňce (1 nebo 0) se pošle do *I/O bufferu* přes vodič (bitline) vedoucí z *Column Decoderu*
- rozdelení adresování na dva dekódery (*Row* a *Column*) znamená, že stačí poloviční počet vodičů pro adresování - např. pro 2^{20} buňek stačí 10 vodičů - $2^{10} \cdot 2^{10} = 2^{20}$
 - musíme ale zavést dva řídící signály:
 - *RAS* (Row Access Strobe) a *CAS* (Column Access Strobe)
 - proto aby se vědělo jakému dekóderu je adresa určena

- DRAM paměť je organizována tak, že se při čtení/zápisu předá více než jeden bit - to určí počet datových vodičů vedoucích do *I/O bufferu*
- princip čtení z DRAM:
 - ▶ *address buffer* příjme adresu, kterou poskytlo CPU
 - ▶ adresa je rozdělena na adresu rádku a sloupce
 - pošle se do *address buffer* jedna po druhé - adresní *multiplexing*
 - *multiplexing* je kontrolován *RAS* a *CAS* řídicími signály
 - pokud se pošle adresa rádku aktivuje se předtím *RAS* signál
 - pokud adresa sloupce tak *CAS* signál
 - *address buffer* pošle (na základě *RAS* a *CAS* signálu) částečnou *multiplexovanou* adresu budoucího *Row Decoderu* nebo *Column Decoderu*
 - vyšle se *READ* řídicí signál, data adresované paměťové buňky se zesílí el. zesilovači a předají do *I/O bufferu* - výstupní data
- princip zápisu je obdobný čtení z DRAM:
 - ▶ probíha klasicky vybrání rádku a sloupce
 - ▶ vyšle se *WE (Write Enable)* řídicí signál, do *I/O bufferu* se zapíšou data, která se mají uložit
 - ▶ data z *I/O bufferu* se zesílí a přepíšou adresované místo

21. Hierarchie paměti, popsat a zakreslit do von Neumann.

- v počítači se používají různé typy paměti
 - důvody jsou ekonomické, technické a praktické
 - kdyby byl jeden typ paměti, který je levný, nevolatilní, umožňuje náhodný přístup k datům a je rychlý, nepotřebovalo by se vytvářet tolik typů pamětí - taková technologie však zatím neexistuje
 - bere se v potaz kompromis mezi cenou, rychlostí a kapacitou



Obrázek 30: Pyramida hierarchie paměti a druhy paměti ve von Neumann

- paměti uspořádané podle ceny, rychlosti a kapacity
- každá úroveň paměti tvoří vyrovnávací (*cache*) paměť té pod ní
 - data z OpMem jsou částečně v LCache
 - data z SSD jsou částečně v OpMem atd.
- dělí na volatilní (*Temporary Storage Area*) a nevolatilní (*Permanent Storage Area*)
- dělí se na čistě polovodičové a mechanické
- podle „H“ úrovně:
 - H0 - registry procesorů, odpovídá rychlosti CPU
 - H1 - Cache L1, SRAM - rychlosť odpovídá vnitř. sběrnicím CPU, kapacita 10s až 100s kB / jádro
 - H2 - Cache L2, SRAM - TODO: 100s kB / jádro
 - H3 - Cache L3, SRAM - 10s MB
 - H4 - Cache L4, SRAM - 10s až 100s MB
 - H5 - hlavní operační paměť, DRAM - 1s až 100s GB
 - H6 - SSD (Solid State Drive), HDD (Hard Disk Drive), Flash - 100s GB až 1s TB
 - H7 - disková pole (Disk Array) - „naskládané“ pevné disky, 10s TB až 1s PB
 - H8 - pásové jednotky (Tapes) - velmi pomalé, mrtvě kapacity

Architektura počítačů

Otázky

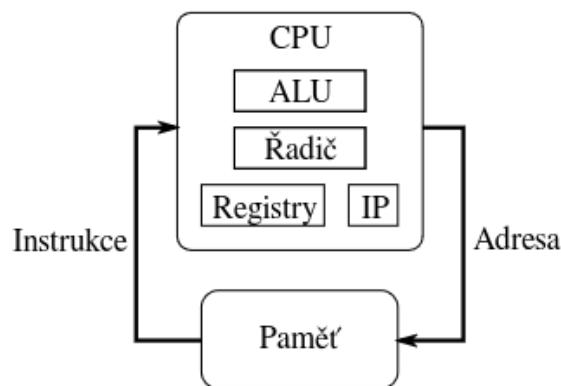
- 21) Popiš základní konstrukci a vlastnosti počítače.
- 22) Jak funguje počítač a jak se vykonávají skokové instrukce.
- 23) Popište a nakreslete architekturu dle von Neumanna. Napište jeho vlastnosti, výhody a nevýhody.
- 24) Popište a nakreslete harvardskou architekturu, popište rozdíly, výhody a nevýhody oproti von Neumannovi. Na obrázku vyznačte části, které mají a nemají společné. Která architektura je podle vás lepší a proč?

21. Popiš základní konstrukci a vlastnosti počítače.

- všechny počítače pochází z von Neumannovy základní koncepce - počítač je řízen obsahem paměti
 - představen v roce 1945 - EDVAC (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*)
- von Neumann stanovil kritéria a principy, které musí počítač splňovat:
 - 1) generický design - struktura počítače je nezávislá na typu řešené úlohy
 - 2) počítač se programuje osahem paměti
 - 3) strojové instrukce a data jsou uloženy v téže paměti - stejný přístup do paměti
 - rozdílné je to u harvardské koncepce - samostatná paměť pro program (*instrukce*) a data
 - 4) paměť je rozdělena do buňek stejné velikosti - jejich pořadová čísla jako adresy
 - 5) následující krok je závislý na tom předchozím
 - 6) program je sekvence instrukcí, které se sekvenčně vykonají
 - 7) změna pořadí provádění instrukcí za pomocí skoků ((ne)podmíněný)
 - 8) pro rezprezenaci instrukcí, dat, čísel, znaků se používá dvojková soustava
 - 9) počítač se skládá z řídicí a aritmeticko-logické jednotky (dnes jako celek *CPU*), paměti a *I/O* jednotkami

22. Jak funguje počítač a jak se vykonávají skokové instrukce.

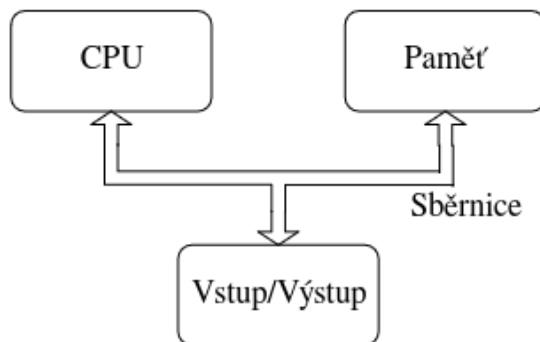
- počítač je programován obsahem paměti
- instrukce se vykonávají sekvenčně
- každy krok závisí a tom předchozím
- procesor (*CPU*) je sekvenční obvod - vstupem jsou strojové instrukce z paměti
 - má i svou vlastní rychlou paměť pro ukládání výsledku instrukcí (*registry*)
 - inspekční ukazatel (*IP - Instrukction Pointer*) - někdy jako *PC* (*Program Counter*)
 - ukazuje na instrukci v paměti, která má být vykonána
 - pomocí něj „*fetchne*“ insrukci z paměti a vykoná ji



Obrázek 31: Princip fungování počítače

- následně se inkrementuje o délku právě provedené instrukce
- pokud instrukce potřebuje data z paměti, vyžádá si je stejným způsobem jako instrukce
- výsledek se uloží do paměti přes sběrnici (nebo ještě zůstává v registrech)
- skokové instrukce jsou dvojího typu - podmíněné a nepodmíněné
 - když *CPU* zpracovává nepodmíněný skok, nastaví svůj *IP* na místo kam se skáče
 - následné instrukce se *fetchují* od této adresy
 - u podmíněného skoku, *CPU* vyhodnotí, jestli se bude skákat, a až potom se nastaví *IP* na cílovou (*target*) adresu nebo se pouze inkrementuje o délku právě vykonané instrukce

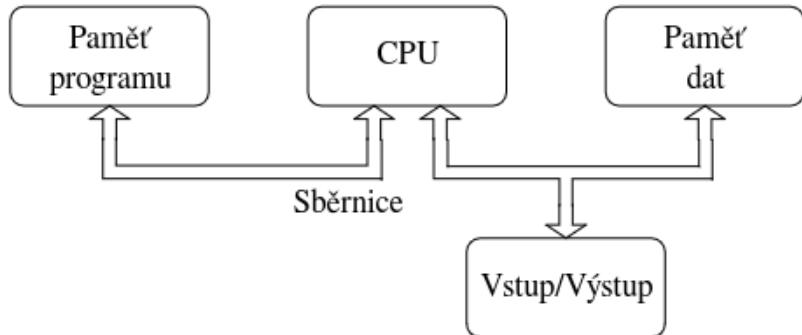
23. Popište a nakreslete architekturu dle von Neumann. Napište jeho vlastnosti, výhody a nevýhody.



Obrázek 32: Počítač dle *von Neumann*

- pro vlastnosti viz otázku 21
- CPU (*Central Processing Unit*) - sdružené řídicí a výpočetní jednotky
- paměť - spokečná pro program i data
- vstup/výstup (*Input/Output*) - pro externí zařízení
- sběrnice - sdružené datové a řídicí signály, propojuje *CPU*, paměť a *I/O*
- výhody:
 - rozdělení paměti pro program a data si rozhodne sám programátor
 - řídicí jednotka přistupuje do paměti pro data i instrukce jednotným způsobem
 - jedná sběrnice známená jednodušší design a výrobu
- nevýhody:
 - společné uložení dat a programu může vést při chybě k přepsání valstního programu
 - jediná sběrnice je *bottleneck* (úzké místo) - nižší propustnost dat

24. Popište a nakreslete harvardskou architekturu, popište rozdíly, výhody a nevýhody oproti von Neumann. Na obrázku vyznačte části, které mají a nemají společné. Která architektura je podle vás lepší a proč?



Obrázek 33: Počítač dle harvardské architektury

- vznikla pár let potom, co von Neumann představil svou koncepci
- vymyslel jej odborný tým z Harvardsé univerzity
- od von Neumann se moc neliší - snažila se vyřešit její nedostatky
 - pouze oddělení paměti na dvě samostatné - pro program a pro data
- pro vlastnosti viz 21. otázku - jsou až na rozdělení paměti stejné
- výhody:
 - oddělení paměti pro data a program
 - program nemůže přepsat sám sebe
 - paměti mohou být vytvořeny odlišnými technologiemi
 - jiná velikost nejmenší adresovací jednotky
 - např. ROM pro program a RWM pro data
 - dvě sběrnice způsobí výšší propustnost - současně přistupování pro data i instrukce
- nevýhody:
 - dvě sběrnice - vyšší nároky při vývoji řídicí jednotky + zvyšuje náklady pro výrobce
 - nevyužitelná část paměti nelze využít - program nemůže být v paměti pro data a naopak

Komunikace

Otázky

- 25) Komunikace se semafory a bez semaforů (indikátoru). Nakresli aspoň jedním směrem.
- 26) Přenos dat použitím V/V brány s bufferem. Nakreslit obrázek komunikace jedním směrem a jak se liší komunikace druhým směrem. V jakých periferiích se používá.
- 27) Popiš DMA blok a nakresli schéma DMA řadič v architektuře dle von Neumanna.

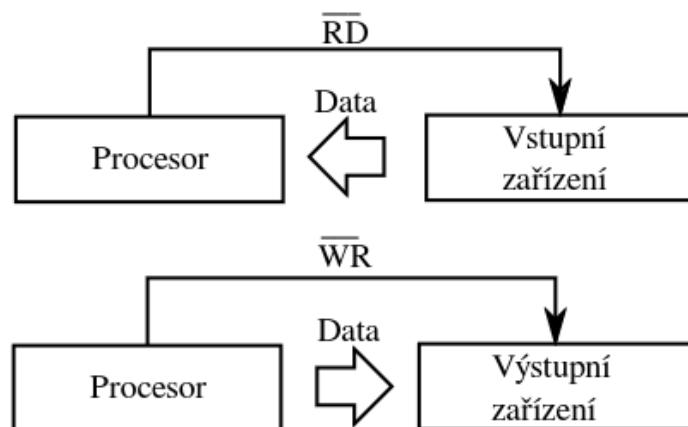
Technika I/O brán

- *I/O gate* (vstupně-výstupní brány)
 - obvod zprostředkovávající předávání dat mezi sběrnicí počítače a perifériemi
 - základem je *latch register* (záchytný registr) s *tří-stavovým výstupem* (three-state, tří-stavový budič sběrnice)
 - možnost použít brány s pamětí (*buffer*)
 - ten je potřebný při obostranném korespondenčním režimu

25. Komunikace se semafory a bez semaforů (indikátoru).

Nakresli aspoň jedním směrem.

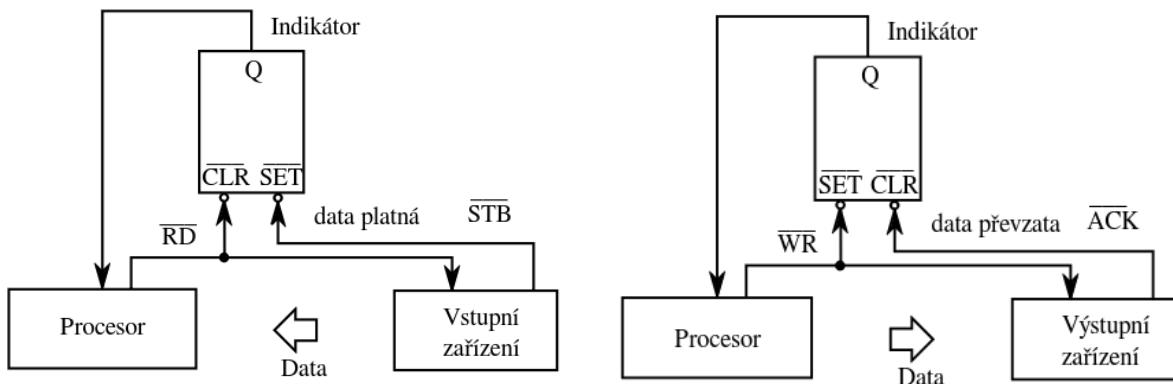
Technika nepodmíněného vstupu a výstupu (*bez semaforu/indikátoru*)



Obrázek 34: Technika nepodmíněného vstupu a výstupu *bufferu*

- vstup (*input*) - procesor vyšle signál *RD* (read)
 - přikáže tím vstupnímu zařízení předat data do procesoru
 - nijak se nekontroluje jestli je periférie připravená (očekává se, že je vždy připravená)
- výstup (*output*) - procesor vyšle signál *WR* (write)
 - výstupní zařízení data z procesoru převezme
 - nijak se nekontroluje, jestli data opravdu převzala
- tento způsob je velmi jednoduchý
- předpokládá neustálou připravenost periferního zařízení

Technika podmíněného vstupu a výstupu (se semaphorem/indikátorem)

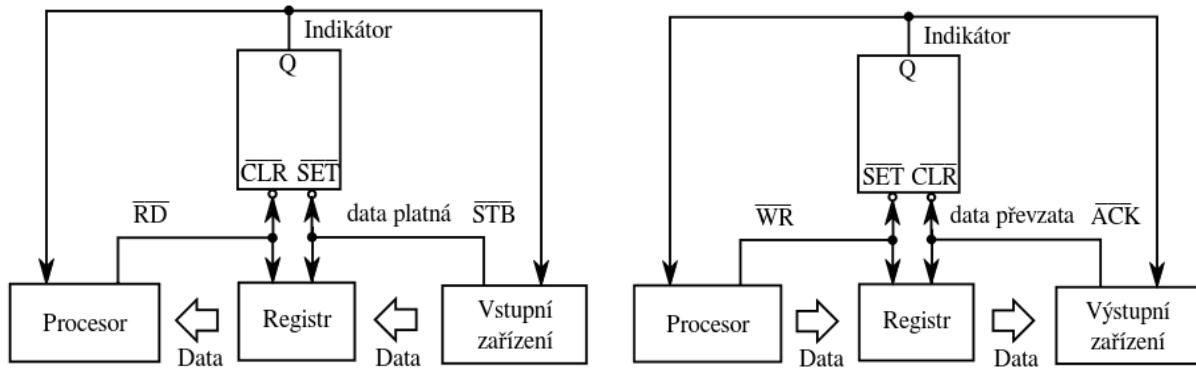


Obrázek 35: Technika podmíněného vstupu a výstupu bez *bufferu*

- vstup (input)
 - periferní zařízení připraví data na vyslání - pokud jsou data platná vyšle signál *STB* (*Strobe*)
 - ten nastaví indikátor (*flag*) *Q* na 1 - $Q = 1$
 - pokud je $Q = 1$ jsou data připravena pro předání do procesoru
 - data se přečtem procesorem vysláním signálu *RD* (*read*) z procesoru - ten zároveň nastaví $Q = 0$
- výstup (output)
 - procesor vyšle signál *WR* (*write*) pro zápis dat do výstupního zařízení - zárověn nastaví $Q = 1$
 - periferní zařízení data z procesoru převeze a vyšle signál *ACK*
 - nastaví $Q = 0$
 - díl tím procesoru najevo, že data skutečně převzalo,
 - procesor může vyslat další data
- obrázky popisují **jednosměrný korespondenční režim** - není zde *buffer* uprostřed komunikace
 - vysílač dat (ať už procesor nebo periférie) je povinen si data udržovat při celém průběhu komunikaci
 - nemá *buffer* (na obrázku jako registr), kam by je průběžně mohl zapisovat

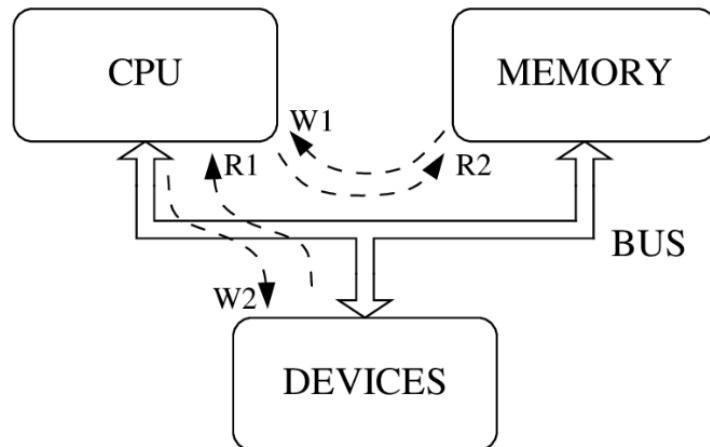
26. Přenos dat použitím V/V brány s bufferem. Nakreslit obrázek komunikace jedním směrem a jak se liší komunikace druhým směrem. V jakých periferiích se používá.

- funguje na principu *input/output* v technice bez *bufferu* (minulá otázka) ale tentokrát ten *buffer* má
- využívá *buffer* (na obrázku registr) jako vyrovnávací paměť a klopný obvod (*flip-flop*) jako semafor/indikátor
- jde o **obousměrný korespondenční režim** komunikace
 - možnost vzájemného blokování (*interlock*)
 - vysílač dat a příjímač dat testují stav indikátoru *Q*
- vstup (input)
 - *Q* informuje procesoru připravenost dat ve vyrovnávací paměti (*bufferu*)
 - pro periférii informuje *Q*
 - zda procesor data již přečetl a je možno do *bufferu* zaslat další data
 - nebo data ještě přečtena nebyla a nemůže zaslat další data do *bufferu*
- výstup (output)
 - význam indikátoru *Q* je pro procesor a periferii opačný než v *input*

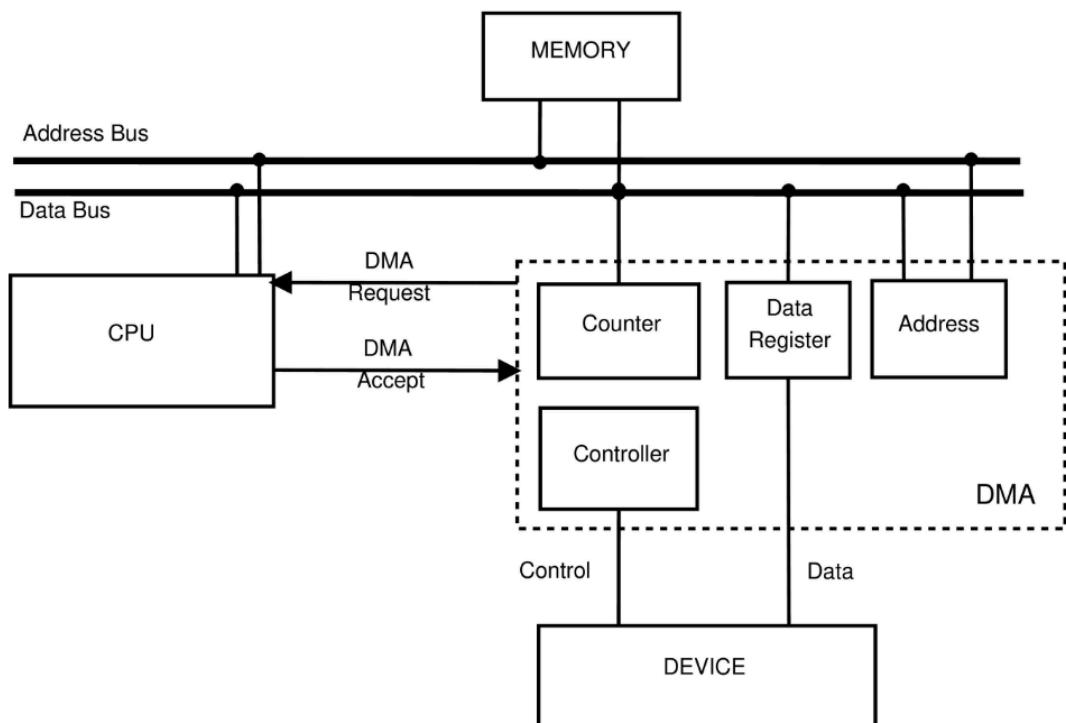
Obrázek 36: Technika korespondenčně obousměrná s *bufferem*

27. Popiš DMA blok a nakresli schéma DMA řadič v architektuře dle von Neumanna.

- DMA (*Direct Memory Access*) blok / kontrolér / řadič
 - umožňuje periferním zařízením vstupovat do hlavní paměti přímo
 - přímý přesun dat mezi hlavní pamětí a periférií s minimální účasti procesoru
 - bez DMA bloku musí každý byte dat z periférie projít procesorem a až potom procesor může přistoupit do paměti
 - procesor se samotného přesunu dat neučastní - pouze nastaví/naprogramuje *DMA blok*
 - sběrnice musí být při přesunu uvolněna - může být maximálně jeden *budič* sběrnice
 - procesor přepne všechny budíče sběrnic do stavu vysoké impedance
 - DMA zajistí přesun - generuje sám adresy v paměti, kam se bude zapisovat/číst
 - v tomto bloku jsou tři registry pro styk se sběrnicí
 - *data register* - obsahuje slovo, které má být přesunuto z periferie do paměti nebo naopak
 - *address register* - pro uchování adresy v hlavní paměti, na kterou bude slovo zapsáno nebo čteno
 - *counter* - počet slov, které mají být ještě přesunuty
 - operace přístupu do paměti:
 - 1) procesor naprogramuje blok DMA - nastaví se registry (counter, address)
 - 2) blok DMA spustí periferní zařízení a čeká až bude připraveno
 - 3) periferie oznámí DMA bloku, že je připravena - DMA blok vyšle *DMA request*
 - 4) procesor dokončí strojovou instrukci a začne se věnovat *DMA requestu*
 - 5) přímý přístup do paměti se vykonává synchronně s normální činností procesoru
 - přípíná se přístup sběrnice a paměti mezi DMA blokem a procesorem
 - DMA blok pracuje s pamětí ve fázi Φ_1 a procesor ve fázi Φ_2
 - 6) DMA blok vyšle na adresovou sběrnicu obsah svého *address registru* a na datovou sběrnicu obsah svého *data registru*
 - 7) počka jeden paměťový cyklus → inkrementuje *address register*, dekrementuje *counter* (počet dlov, které mají být ještě přesunuté)
 - 8) testuje zda *counter* = 0
 - pokud ano - ukončí DMA komunikaci a předá kontrolu nad sběrnicí procesoru
 - pokud ne - proces se opakuje od 6. kroku



Obrázek 37: Přenos dat bez DMA bloku vyžadující zásah procesor



Obrázek 38: Přenos dat s DMA blokem ve von Neumann nevyžaduje zásah procesoru

Assembly x86

Otázky

- 28) Jak adresujeme na úrovni strojového kódu - příklad.
- 29) Podmíněné a nepodmíněné skoky v strojovém kódu.
- 30) Jak řešíme v Assembly x86 podmínky - co jím musí předcházet. Jaký je vztah mezi tím, co je předchází, a tou podminkou. Kde a proč záleží na datových typech.

28. Jak adresujeme na úrovni strojového kódu - příklad.

- adresování dělíme na přímé a nepřímé
 - přímé adresování:
 - uvádíme konkrétní adresu
 - adresy globálních proměnných
 - není běžné aby programátor adresoval přímo
 - nepřímé adresování
 - adresujeme přes registry
 - v 64-bit systémech s x86 instrukční sadou adresujeme pomocí:
 - registrů (bázová adresa a index v poli),
 - měřítka (počet bytů - char = 1, short = 2, int = 4, long = 8),
 - konstanty
- ```
[bázový_registr + index_Registr * měřítko + konstanta]
mov eax, dword [rdx + rcx * 4 + 0]

– rdx registr je zde bázovým registrem
– rcx registr představuje indexový registr
– číslo 4 je měřítkem - např. adresujeme pole int array[N] = {0}, protože sizeof(int) = 4
```

## 29. Podmíněné a nepodmíněné skoky v strojovém kódu.

- skokové instrukce:

```

jmp <target> ; nepodmíněný skok na <target>
call <target> ; zavolání podprogramu, skočí se <target>
ret ; skočí se zpět do nadprogramu (jeho adresa je na stacku)
loop <target> ; if(--ecx) goto <target>
loopne <target> ; if(--ecx && zf) goto <target>
loopz <target> ; stejně jako loopne
loopnz <target> ; if(--ecx && !zf) goto <target>
jcxz <target> ; if(!rcx) goto <target>
; tyto testují přímo jednotlivé bity ve stavovém registru procesoru
jz / je <target> ; if equal = 1
jnz / jne <target> ; if equal = 0
js <target> ; if sign = 1
jns <target> ; if sign = 0
jc <target> ; if carry = 1
jnc <target> ; if carry = 0
jo <target> ; if overflow = 1
jno <target> ; if overflow = 0
; tyto řeší porovnávání čísel
ja / jnbe <target> ; if below = 0 && equal = 0
jb / jnae / jc <target> ; if below = 1 && equal = 0
jae / jnb / jnc <target> ; if below = 0 && equal = 1

```

```

jbe / jna <target> ; if below = 1 && equal = 1
jg / jnle <target> ; if less = 0 && equal = 0
jl / jnge <target> ; if less = 1 && equal = 0
jge / jnl <target> ; if less = 0 && equal = 1
jle / jng <target> ; if less = 1 && equal = 1

```

- skoky nepodmíněné `jmp <target>` se vykonají vždy - skočí na cílovou (*target*) adresu
- skoky podmíněné se vykonají pouze, tehdy když jsou nastaveny správné flagy
  - podmíněným skokovým instrukcím vždy předchází operace, které *setnou* flagy
    - jakékoli aritmetické nebo logické operace `sub`, `add`, `mul`, `and`, `or`, `xor` ...
    - nejjednodušší instrukcí `cmp <cokoli> <cokoli>`
      - stejná jako instrukce `sub`, ale neuloží výsledek
      - pouze nastaví příznakové bity v registru `flags`
    - instrukce `test` je stejná jako instrukce `and`, ale neuloží výsledek

## 30. Jak řešíme v Assembly x86 podmínky - co jím musí předcházet. Jaký je vztah mezi tím, co je předchází, a tou podmínkou. Kde a proč záleží na datových typech.

- viz předchozí otázka - řeší se tam skokové instrukce a komparační instrukce `cmp`, `test`
- v Assembly řešíme podmínky instrukcemi, které nastaví příznakové bity v registru `flags` a skokovými instrukcemi
  - příznakové bity v 8-bit `flags` registru:
    - `ZF (zero flag)` - nastaví se pokud výsledek operace je nula
    - `SF (sign flag)` - nastaví se pokud výsledek operace je záporné číslo
    - `OF (overflow flag)` - nastaví pokud dojde ke zanmékovému přetečení (*signed overflow*)
    - `CF (carry flag)` - nastaví se pokud dojde k neznámekovému přetečení
    - `PF (parity flag)` - nastaví se pokud výsledek má sudý počet jedniček (např. `01101001`)
    - `AF (auxiliary carry flag)` - nastaví se pokud dojde ke `carry out` ve spodním nibble
    - `DF (direction flag)` - kontroluje směr `string` operací
    - `IF (interrupt flag)` - kontroluje povolení a zakázání přerušení
  - instrukce, které nastaví příznakové bity:
    - logické operace - `and <d> <s>`, `or <d> <s>`, `xor <d> <s>`, `not <r>`
    - aritmetické operace - `add <d> <s>`, `sub <d> <s>`, `inc <r>`, `dec <r>`, `mul <r>`, `div <r>`
    - komparační a testovací operace - `cmp <d> <s>`, `test <d> <s>`
    - rídící operace - `clc` ; clear carry, `stc` ; set carry - obdobně pro všechny příznak. bity
    - řetězcové operace - `movs`, `cmps`, `lod`, `stos`
  - skokové instrukce: (viz minulá otázka bruv)
- na datových typech záleží v Assembly při všem - programátor je zodpovědný za vše a to i určení datových typů
  - Assembly neřeší co nějaká sekvence bitů v paměti znamená/reprezentuje - `int`, `float`, `long`, `struct {int, float}, char`
  - je mu to jedno - jsou to jenom bity v paměti bez žádného významu
  - programátor jím dává význam - sami o sobě jen jsou jen „jedničky“ a „nuly“
- syntakticky Assembly hledí na datové typy u instrukcí s `<d> <s>` - myšleno jako `destination` a `source` parametry - jsou jimi např.:
  - přeusuny - `mov dest src` ; velikost dest a src musí být stejná
  - násobení a dělení - `div reg` ; registry musí být stejně velikosti (`rax / rcx`)
  - komparace - `cmp dest src` ; musí být stejně velikosti

- datové typy specifikují pouze velikost vyhrazené paměti
  - ▶ žádné info o tom zda je to **int**, **char**, **char[]**, **float**
    - **db / byte** ; 1 byte, 8 bitů
    - **dw / word** ; 2 byty, 16 bitů
    - **dd / dword** ; 4 byty, 32 bitů
    - **dq / qword** ; 8 bytů, 64 bitů
  - ▶ zkrácené se používají při deklaraci proměnných
  - ▶ plné názvy se používají pro určení velikosti operandu

```
section .data
some_var db "Hello, World!", 0x00 ; some_var = "Hello, World!" + "\0"

section .text
mov eax, dword [rdx + rcx * 4] ; do eax se vloží dword toho co je na adrese
```

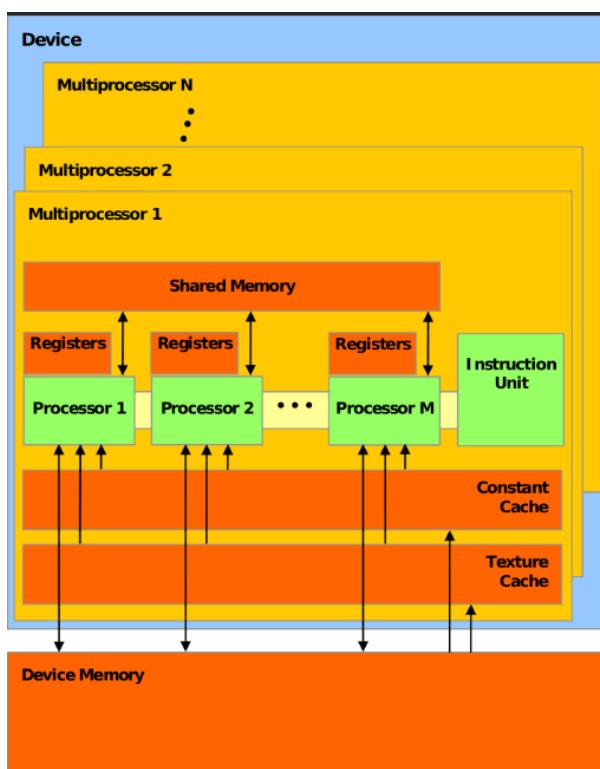
# CUDA

## Otázky

- 31) Princip programování CUDA - jak, kde se přesouvají data při výpočtu.
- 32) Jaké je C/C++ rozšíření CUDA a jak to využije programátor. Jak si programátor organizuje výpočet. K čemu je mřížka. Nákres dobrovolný.
- 33) Čemu by se měl programátor vyhnout a jak CUDA funguje.

## Grafické karty (Nvidia)

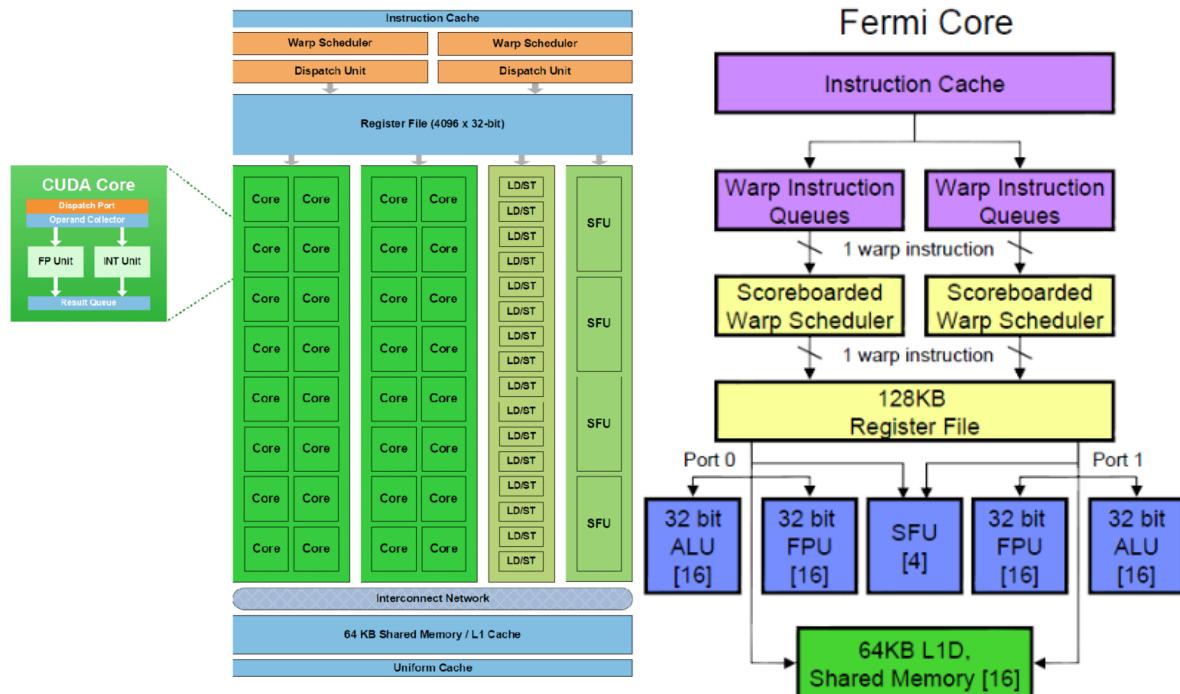
- CUDA je málé rozšíření jazyka C/C++ (také Python, Fortran)
  - programové rozhranní umožňující využití *GPU* vypočetní síly
- umožňuje využití výpočetní síly grafické karty:
  - masivní paralelismus - stovky tisíc vláken vykonávají stejný kód
  - všechny vlákna musí být nezávislé na sobě
    - *GPU* nezaručuje synchronní pořadí vykonání instrukcí
  - grafické karty jsou navrženy tak, aby maximalizovaly výpočetní výkon
    - nejlépe by se mělo cyklům a podméněným skokům vyhnout
  - nepodporuje „*out-of-order*“ vykonávání instrukcí jako *CPU* od Intelu
  - je optimalizováno pro sekvenční přístup do globální (hlavní) paměti grafické karty
    - přenosová rychlosť až stovky GB/sekunda
  - většina tranzistorů na kartě je výpočetních (je zde minimum kontrolních a pomocných obvodů)



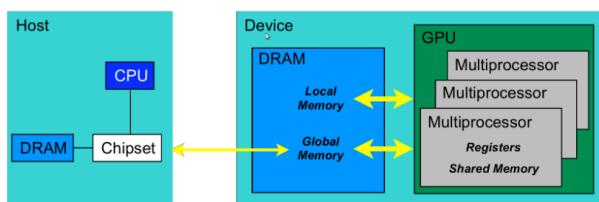
Obrázek 39: Pohled na GPU architekturu z „high level“

- na obrázku:
  - grafické karty jsou rozdělené do *multiprocesorů*
  - každá grafická karta obsahuje různý počet *multiprocesorů*
  - *Device Memory* je paměť sdílená všemi *multiprocesory*
    - skládá se z *Global Memory*, *Texture Memory* a *Constant Memory*

- každý multiprocesor obsahuje *Shared Memory*, jednotlivé procesory a vyrovnávací paměti
  - Shared Memory* je sdílená paměť mezi procesory v jednom multiprocesoru
  - každý procesor má navíc své vlastní registry
  - každý multiprocesor má vyrovnávací paměti (*Cache Memory*) pro rychlejší přístup k datům v globální *Device* paměti
    - Constant Cache* je pro rychlý přístup k datům v *Constant Memory*
    - Texture Memory* je pro rychlý přístup k datům v *Device Memory*



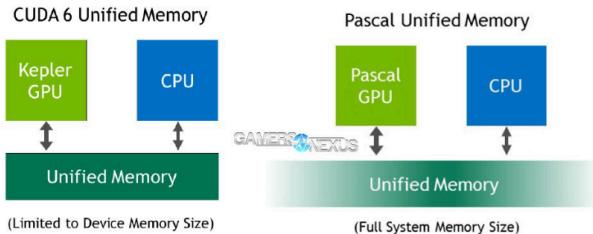
Obrázek 40: Fermi architektura schéma v GPU a zjednodušené schéma



Obrázek 41: Organizace paměti - grafická karta v počítači

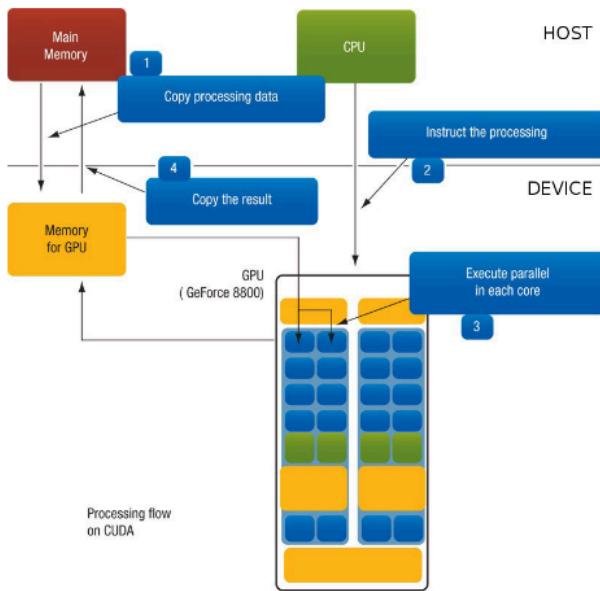
- „Device“ je grafické karty
  - skládá se z DRAM paměti (*Globální pamět grafické karty*) a GPU multiprocesorů
- „Host“ je jakýkoli pořítač s nainstalovanou grafickou kartou
- paměti mezi „Host“ a „Device“ jsou propojeny pouze sběrnicí - nejsou sdílené

## 31. Princip programování CUDA - jak, kde, kdy se přesouvají data při výpočtu.



Obrázek 42: Unifikované paměť u moderních GPU architektur

- některé počítače mají společnou sdílenou paměť mezi *CPU* a *GPU*



Obrázek 43: Výpočetní proces na grafické kartě

- výpočetní proces se skládá z několika kroků:
  - 1) data se z hlavní operační paměti počítače („Host Memory“) přesunou do paměti grafické karty („Device Memory“)
    - nakopírují se data z „ramky“ do globální paměti grafické karty
    - data jsou přenášena přes sběrnici počítače - dnes obvykle přes PCIe (Peripheral Component Interconnect Express - standard vysokorychlostní seriové sběrnice)
  - 2) procesor CPU dá pokyn ke zpracování - naorganizuje vlákna, poskytne instrukce (kód)
  - 3) vlákna (procesory) v GPU multiproceserech vykonají instrukce
    - paralelně se spustí všechny nakonfigurovaná vlákna, která vykonají stejný kód (instrukce) na jiných datech - SIMD (Single Instruction Multiple Data)
  - 4) přesunutí dat z globální paměti grafické karty („Device Memory“) zpět do hlavní paměti („Host Memory“)

## 32. Jaké je C/C++ rozšíření CUDA a jak to využije programátor. Jak si programátor organizuje výpočet. K čemu je mřížka.

### Nákres dobrovolný.

- CUDA přináší malé rozšíření jazyku C/C++
- jsou jimi *kernely*, modifikátory funkcí a proměnných, datové typy a struktury, předdefinované globální proměnné, API funkce s předponou *cuda*
  - *kernel* je funkce napsaná pro spuštění v jednotlivých jádřech grafické karty:
    - klasicky napišeme funkci v C++ a označíme ji modifikátorem **\_global\_** (před nebo nad signatúrou funkce)
    - voláme je z *CPU*-čka „(Host)“ následující syntakcí:

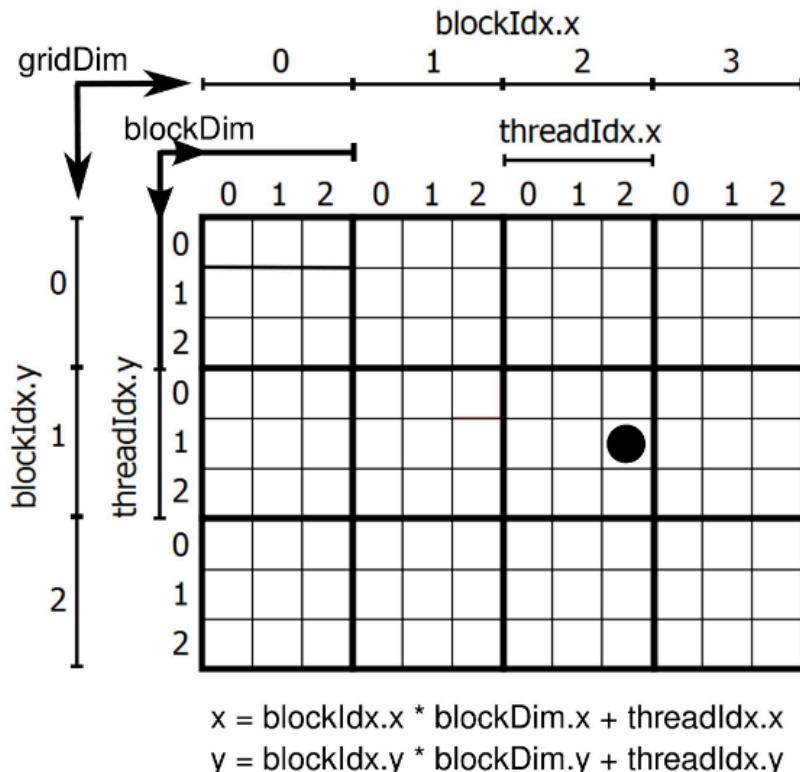
```
funcName<<<gridDimensions, blockDimensions>>>(parameters...)
```

    - do trojtých „chevrons“ <<< >>> zadáváme konfiguraci mřížky a to:
      - velikost (dimenze) mřížky - datovým typem je **dim3**
      - velikost (dimenze) bloků v mřížce - datovým typem je **dim3**
      - mřížka je od toho aby se *GPU*-čku při spuštění *kernelu* nařídilo, jaký májí data „*tvar*“
        - *RGBA* obrázek o velikosti 1200x800 nakonfigurujeme do mřížky 1200x800x4, kde čísla jsou odpovídají počtu vláken na danou dimenzi
          - při spuštění se ještě musí hledět na to, jak tyto vlákna přerozdělíme do bloků stejných rozměrů, tak aby se vešel každý pixel obrázku do finální mřížky
  - modifikátory funkcí - píšeme před signatúrou funkcí:
    - **\_host\_** - značí, že tuto funkci může spustit/zavolat pouze *CPU* („Host“)
    - **\_device\_** - značí, že tuto funkci může spustit/zavolat pouze *GPU* („Device“)
    - **\_global\_** - modifikátor pro tzv. *kernely* - funkce spouštějící se na *GPU* multiprocesorech („Device“) a jsou zavolány *CPU*-čkem („Host“)
  - modifikátory proměnných - píšeme před datovým typem proměnné:
    - **\_device\_** - deklaruje proměnnou, která bude sídlit v „*Device*“ paměti po celou dobu běhu programu
    - **\_constant\_** - stejně jak **\_device\_** ale není možné ji přepsat - je „*read-only*“
    - **\_shared\_** - proměnná sídlí v „*Shared Memory*“ bloku - je přístupná pro  $\forall$  vlákna v jednom bloku
    - **\_managed\_** - je přístupná jak z „*Host*“ tak i z „*Device*“ a je spravována tzv. „*Unified Memory*“ systémem - CUDA spravuje přesun dat automaticky
  - datové typy a struktury:
    - všechny běžné datové typy v C/C++
 

```
char, uchar // typedef unsigned char uchar
int, uint // typedef unsigned int uint
short, ushort // typedef unsigned short ushort
long, ulong // typedef unsigned long ulong
float, double
```
    - se používají jako struktury se stejnými jmény jako datový se číselnou příponou 1, 2, 3, 4
      - značí kolik je tohoto datového typu vně struktury - přistupuje se k nim pomocí přístupových operátorů a jména polí **.x**, **.y**, **.z**, **.w**
      - **int3**, **uchar3**, **float3**, **uint3**, ...
  - ```
int3 some_variable(12, 34, 56); // struct int3 { int x, y, z; };
some_variable.x = 13;
```

 - **dim3** je datovým typem mřížky a bloku zadávané do trojtých „chevrons“ při volání *kernelu*
 - předdefinované globální proměnné:

- slouží k zjištění přesné „adresy“ nebo *ID* každého vlákna v spuštěném *kernelu*
- `dim3 gridDim` - udává dimenze třírozměrné mřížky
- `dim3 blockDim` - udává jak velký je blok v mřížce, opět je třízorměrný
- `uint3 blockIdx` - udává pozici bloku, ve kterém se vlákno zrovna nachází
- `uint3 threadIdx` - udává třídimenzionální pozici vlákna v bloku
- `int warpSize` - záleží na architektuře grafické karty, udává kolik je vláken na jednom „Warp“



Obrázek 44: Způsob adresování jednotlivých vláken ve dvou-dimenzionální mřížce

```
uint3 pos = {
    blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x,
    blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y,
    blockIdx.z * blockDim.z + threadIdx.z
}; // uint3 pos představuje přesnou pozici jednoho vlákna v celé mřížce
```

► API funkce s předponou `cuda` (je jich stovkym, tady jen pár z nich):

```
cudaError_t cudaDeviceReset(void);
cudaError_t cudaDeviceSynchronize(void);
cudaError_t cudaGetLastError(void);
const char* cudaGetErrorString(cudaError_t error);
cudaError_t cudaMalloc(void** devPtr, size_t size);
cudaError_t cudaMallocManaged(void** devPtr, size_t size, unsigned int flags);
cudaError_t cudaFree(void* devPtr);
cudaError_t cudaMemcpy(void* dst, const void* src, size_t count, cudaMemcpyKind k);
// 
int printf(const char* format, ...);
```

33. Čemu by se měl programátor vyhnout a jak CUDA funguje.

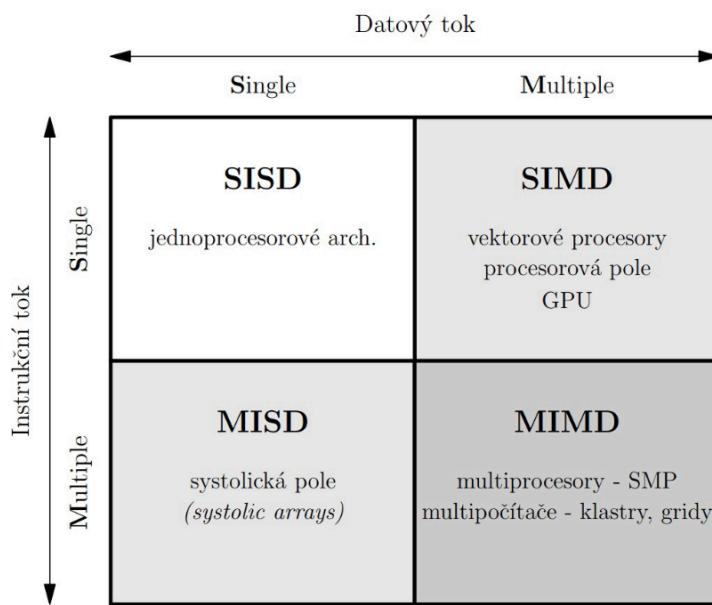
- fungování CUDA je popsáno v předchozích otázkách
- mělo by se minimalizovat přesun dat mezi „*Host*“ a „*Device*“ paměťmi
 - ▶ přes API funkci `cudaMemcpy(...)`, ideálně přesouvat data jen dvakrát - před výpočtem a po dokončení výpočtu
- používat *GPU* pouze pro výpočetně náročné úlohy
 - ▶ ne všechny úlohy jsou vhodné počítat přes grafickou kartu
- pro intensivní přesuny mezi paměťmi využít „*pipelining*“ a „*prefetching*“
 - ▶ přes API volání funkce `cudaMemPrefetchAsync(...)`, asynchronně začne přesun dat za současného běhu hlavního programu
- data by se měla zorganizovat tak, aby se k nim mohlo přistupovat sekvenčně
 - ▶ *GPU* multiprocesory jsou optimalizovány na sekvenční přístup do svých „*Shared Memory*“
- zredukovat co nejvíce počet „*divergentních*“ vláken
 - ▶ nejlépe, aby všechny vlákna vykonávali stejný sekvenční kód
- optimálně nakonfigurovat velikost mřížky [Grid] a bloků [Block] v mřížce

Paralelní systémy

Otázky

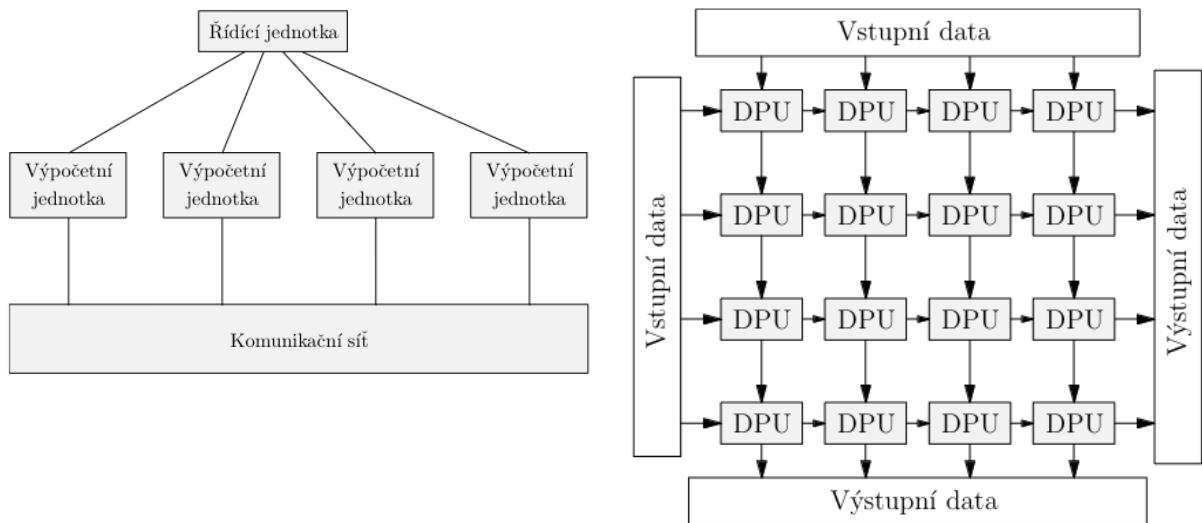
- 34) Charakterizujte Flynnovu taxonomii paralelních systémů.
- 35) Charakterizujte komunikační modely paralelních systémů.
- 36) Vysvětlit Amdahlův zákon a jak bychom se podle něj rozhodovali.

34. Charakterizujte Flynnovu taxonomii paralelních systémů.



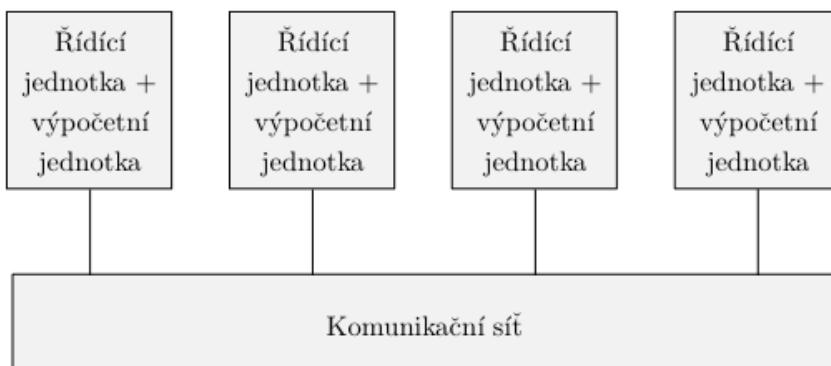
Obrázek 45: Flynnova taxonomie paralelních systémů

- **SISD architektury (Single-Instruction Single-Data)**
 - ▶ na jednu instrukci připadá jedny data
 - ▶ jde o typické jednoprocesorové architektury
 - mohou sice zpracovávat více instrukcí zároveň - pipelining
 - to neznamená, že provádí kód paralelně
 - jen zpracovávají několik instrukcí zároveň pomocí sekvenčního obvodu
- **SIMD architektury (Single-Instruction Multiple-Data)**
 - ▶ na jednu instrukci připadá více dat
 - ▶ příkladem mohou být různá vektorové a maticové operace
 - násobení vektorů a matic, sčítání vektorů a matic, konvoluce matic, ...
 - ▶ tyto architektury mají jednu řídicí jednotku a několik výpočetních jednotek
 - výpočetní jednotky v jednu danou chvíli provádí stejnou instrukci na jiných datech
 - ▶ jde tedy hlavně o vektorové procesory:
 - procesory s rozšířenou instrukční sadou
 - MMX - Multi-Media Extension
 - SSE - Streaming SIMD Extension
 - 3DNow!
 - AVX - Advanced Vector Extension
 - AMX - Advanced Matrix Extension
 - VNNI - Virtual Neural Network Instructions
 - grafické karty - grafické editory, úprava fotek, médií obecně, CUDA



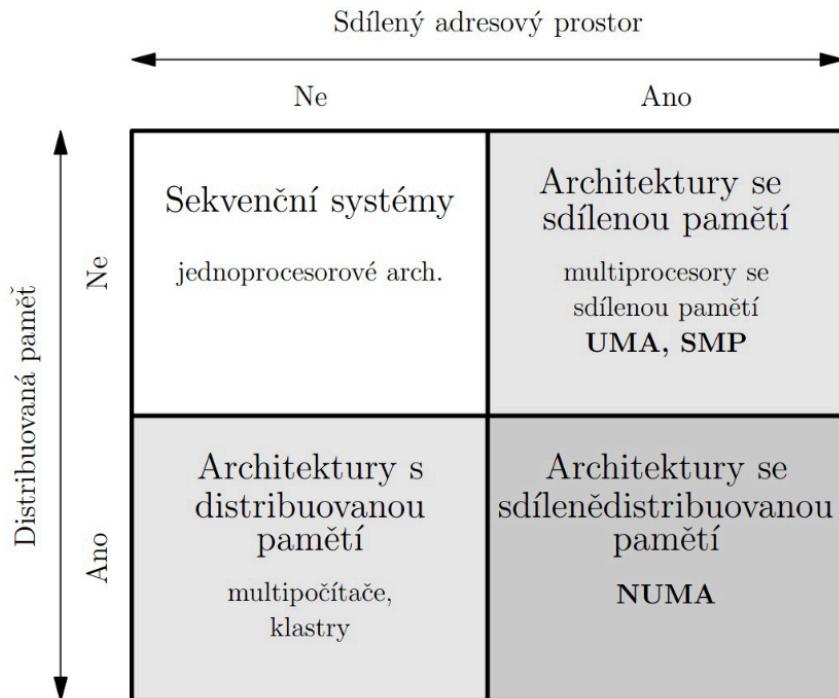
Obrázek 46: SIMD architektura a MISD architektura

- **MISD architektury (Multiple-Instruction Single-Data)**
 - jedny data jsou postupně zpracovány více instrukcemi
 - typickým zástupcem jsou systolická pole
 - homogenní síť úzce spojených DPU, „Data Processing Units“, neboli uzelů
 - z latinského systola, znamená kontrakce srdce - krev = data, kontrakce = více instrukcí
 - použití:
 - obvody implementující třídicí algoritmy, Hornerovo schéma pro vyčíslení polynomu, násobení matic Cannonovym algoritmem
- **MIMD architektury (Multiple-Instruction Multiple-Data)**
 - systémy schopní provádět různé instrukce s různými daty
 - typickými zástupci jsou multiprocesory (na GPU) a multipočítáče
 - v praxi se nepíše kód pro každý procesor
 - všude běží stejný kód - podle ID procesu se zpracovávají různé větve
 - mluví se spíš o SPMD (Single-Program Multiple-Data)
 - všechny významné paralelní architektury dnes spadají do MIMD kategorie



Obrázek 47: MIMD architektura

35. Charakterizujte komunikační modely paralelních systémů.



Obrázek 48: Klasifikace komunikačních modelů paralelních systémů

Architektury se sdílenou pamětí (ANO Sdílený adresový prostor, NE Distribuovaná paměť)

- obsahují fyzicky sdílenou paměť
 - všechny procesory, výpočetní jednotky, mají stejně rychlý přístup
 - jde o UMA (*Unified Memory Access*) architektury
 - stejná adresa na různých procesorech odkazuje na stejnou paměťovou buňku ve fyzické paměti
 - je prostředkem komunikace mezi procesory
 - tvoří úzké místo (*bottleneck*) - omezuje se počet procesorů (do 100)
- jednotlivé procesory mají také svou lokální paměť *Cache*
 - mnohem rychlejší - není přístupná jiným procesorem - už to ale není UMA ale NUMA
- typický příklad je SMP (*Symmetric Multiprocessing*)
 - grafické karty mívají několik multiprocesorů, každý se svou „Shared Memory“ (viz CUDA)
- standardem pro vývoj je *OpenMP*

Architektury s distribuovanou pamětí (NE Sdílený adresový prostor, ANO Distribuovaná paměť)

- nemají společnou paměť ani virtuální adresový prostor
 - adresa do paměti v různých procesorech neodkazují na stejnou fyzickou paměťovou buňku
- procesory komunikují spolu zasíláním zpráv přes komunikační síť
 - náročnější z pohledu programátora
- odstranění společné paměti umožňuje vytvářet systémy s tisíci procesory
- standardem pro vývoj je *MPI*

Architektury se sdíleně-distribuovanou pamětí (ANO Sdílený adresový prostor, ANO Distribuovaná paměť)

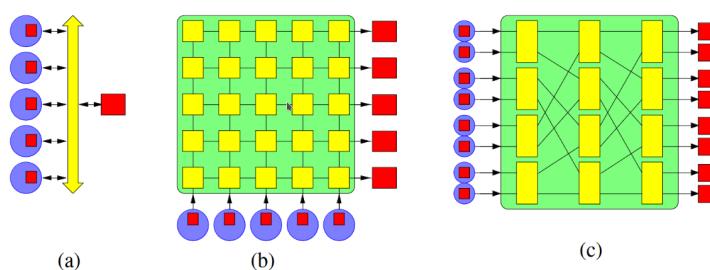
- jde o architektury s distribuovanou pamětí s podporou sdíleného adresového prostoru
- jde o NUMA (*Non-Unified Memory Access*)

Porovnání systému se sdíleným a nesdíleným adresovým prostorem

- programování postavené na principu zasílání zpráv je náročnější
- posílání zpráv lze emulovat na systémech se sdílenou pamětí
 - programy napsané se standardem MPI (Arch. s dist. pam.) běží na SMP (Arch. se sdíl. pam.)
 - programy napsané standardem OpenMP (Arch. se sdíl. pam.) neběží na systémech s dist. pamětí

SMP (Symmetric Multiprocessing) - multiprocesory se sdílenou pamětí

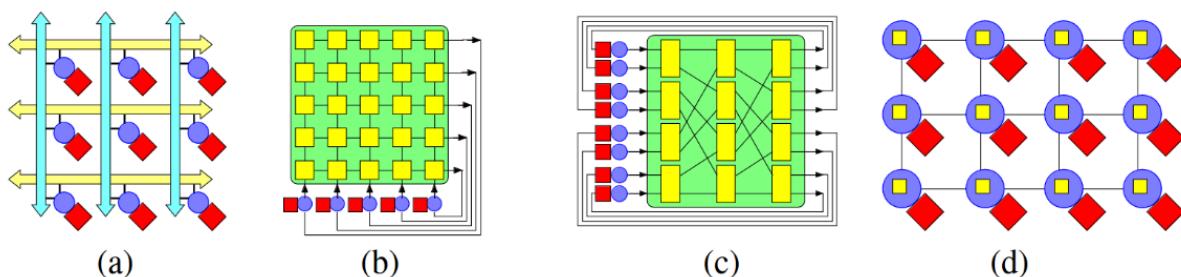
- stovky procesoru se skrytou pamětí (Cache)
- jedna centrální sdílená paměť
 - je nutná synchronizace přístupu do této paměti
 - škálovatelnost je limitována propustností paměťového rozhraní (Memory Interface)
- propojovací síť:
 - a) centrální sběrnice (*bus based*) - desítky okolo jedné sběrnice
 - b) křížový (*crossbar*) přepínač - přepínání procesorů mezi více bank paměti
 - c) nepřímá vícestupňová síť (*multistage interconnection network*) - levnější a chudší *crossbar*



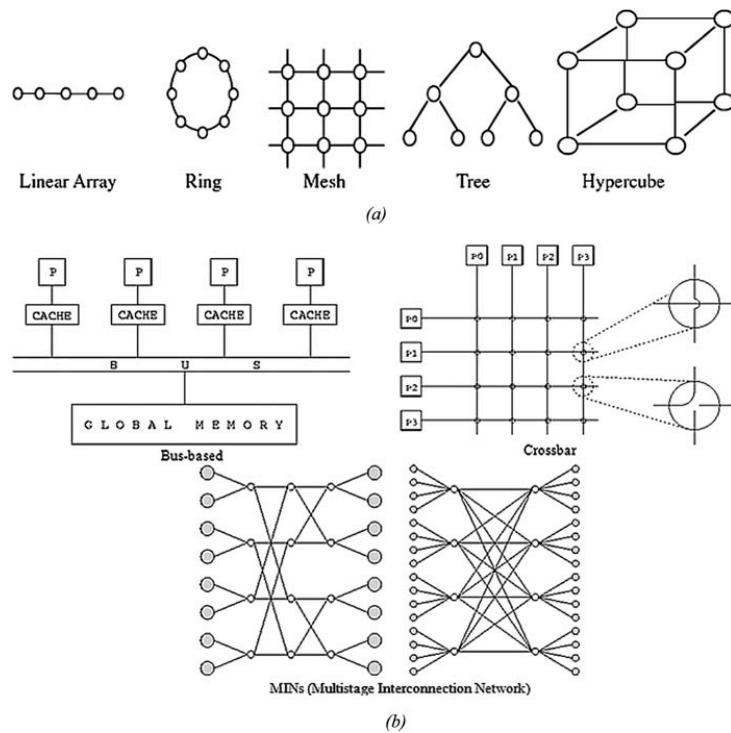
Obrázek 49: Projovací sítě u SMP architektur

DMP (Distributed Multiprocessing) - multiprocesory s distribuovanou pamětí

- výkonné samostatné počítače s lokálními paměti
 - mají-li sdílenou paměť → mohou být také SMP
- všechny procesory mohou současně přistupovat do svých lokálních pamětí
- škálovatelnost je mnohem vyšší než u SMP
- projovací síť:
 - a) 2D mřížka (*matrix based*)
 - b) křížový přepínač (*crossbar*)
 - c) nepřímá vícestupňová síť (*multistage interconnection network*)
 - d) přímá síť (*mesh*)



Obrázek 50: Propojovací sítě u DMP architektur



Obrázek 51: Různé typy projevovacích sítí

36. Vysvětlit Amdahlův zákon a jak bychom se podle něj rozhodovali.

- u paralelizace je problém růstu výkonnosti jako celku
 - navýšením výpočetní síly, by měl, v ideálním světě, růst výkon stejným faktorem
 - objevují se zde však ztráty výkonu při komunikaci
 - pomalé sběrnice, nutná koordinace (jeden po druhém)
 - nerovnoměrné či neoptimální vytížení procesorů
 - některé procesory pracují naplno, jiné jen se jen někdy zapojí
 - neznalost vhodných algoritmů - vyberem neoptimální řešení při řešení problému
- zrychlení jsou trojího typu:
 1. zpomalení - velmi často se systém zpomalí
 2. lineární - ideální růst výkonu
 3. superlineární - nad-lineární růst výkonu (vzácně)
- čistě paralelních úloh je velmi málo
 - ve většině případů je kombinováno se sériovým zpracováním - program není paralelně zpracován po celou dobu běhu, většina je zpracována sériově
- zrychlení výkonu lze odvodit z Amdahlova zákona:

$$S_z = \frac{1}{(1 - f_p) + \frac{f_p}{N}} \text{ nebo } S_z = \frac{t}{tf_s + t\frac{f_p}{N}}$$

S_z součinitel zrychlení - poměr doby výpočtu na jednom procesoru k době při částečné paralelizaci
 f_s je podílem sériové délky při výpočtu

f_p je podílem paralelní délky při výpočtu ($1 = f_s + f_p$)

t je celková doba sériového výpočtu

N je počet použitých procesorů při paralelním výpočtu